

Worldwide Creative &
Comprehensive IT Show!

세계적인 창조IT 종합전시회!

SHOW GUIDE

Korea Electronics Grand Fair 2014

2014 한국전자산업대전

10.14 (Tue) ▶ 17 (Fri) KINTEX



iSEDEX

October 14 ▶ 16



iMiD

October 14 ▶ 16



KES

October 14 ▶ 17

Hosted by



Organized by



General Information | 개요

- ▶ **Show Name** : Korea Electronics Grand Fair 2014
- ▶ **Theme** : Worldwide Creative & Comprehensive IT Show
- ▶ **Duration** : Oct.14(Tue) ▶ 17(Fri) 2014, 10:00~17:00
※ iSEDEX, IMID : Oct.14(Tue) ▶ 16(Thur) 2014
- ▶ **Venue** : KINTEX 1~5 Hall
- ▶ **Scale & Exhibitors** : 53,541m² / Total 800 Companies from 20 Countries
- ▶ **Display Categories** : Multimedia, ICT, Semiconductor, Display, Parts & Materials, Software, Broadcasting, IT Convergence, 3D Convergence/Printing
- ▶ **Organizers** :

Hosted by  **MOTIE**  Ministry of Science, ICT & Future Planning  Global Expansion Gyeonggi-do  Organized by **KEA**  **KSIA**  **KDIA**

- ▶ **Global Partners** :

 **IFA**  **JEITA**  **ESIT**  **E+**  **TEEMA**  Hong Kong Trade Development Council **CEA, JMA, CECC, CMAI**

- ▶ **Show Organizer** :

- ◇ **Korea Electronics Association**

11, World Cup buk-ro 54-gil, Mapo-gu, Seoul, 121-835 Korea

T. 82-2-6388-6062~7 / E. kes@kes.org / www.kes.org

- ◇ **Korea Semiconductor Industry Association**

182, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, 463-400 Korea

T. 82-2-570-5292 / E. kboh@ksia.or.kr / www.isedex.org

- ◇ **Korea Display Industry Association**

2F, Tukobi Bldg. 310 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,

135-918 Korea

T. 82-2-3014-5702 / E. imidex@imidex.org / www.imidex.org

On-Site Show Management Office

KSIA Hall1 T. +82-31-995-8610 / KDIA Hall2 T. +82-31-995-8620

KEA Hall3 T. +82-31-995-8630~2, Hall4 T. +82-31-995-8640~3

- ▶ **명 칭** : 2014 한국전자산업대전
- ▶ **주 제** : Worldwide Creative & Comprehensive IT Show
- ▶ **기 간** : 2014. 10. 14(화) ▶ 17(금) 10:00~17:00
※ iSEDEX, IMID 10. 14(화) ▶ 16(목)
- ▶ **장 소** : KINTEX 제1전시장 1~5Hall
- ▶ **규 모** : 면적(53,541m²) / 참가업체(20개국 800개사)
- ▶ **품 목** : 가전, 정보통신기기, 반도체, 디스플레이, 전자부품, 소프트웨어, 방송장비, IT융합의료기기, 3D융합/프린팅
- ▶ **행사기관** :



▶ **글로벌파트너** :



- ▶ **주 최** : ◇ 한국전자정보통신산업진흥회
(121-835) 서울시 마포구 월드컵북로 54길 11
전자회관 11층~12층
T. 02-6388-6062~7 / E. kes@kes.org / www.kes.org
- ◇ 한국반도체산업협회
(463-400) 경기도 성남시 분당구 판교역로 182
한국반도체산업협회 11층
T. 02-570-5292 / E. kboh@ksia.or.kr / www.isedex.org
- ◇ 한국디스플레이산업협회
(135-918) 서울시 강남구 테헤란로 310 (역삼동)
T. 02-3014-5702 / E. imidex@imidex.org / www.imidex.org

현장사무국

한국반도체산업협회 Hall1 T. 031-995-8610 / 한국디스플레이산업협회 Hall2 T. 031-995-8620
한국전자정보통신산업진흥회 Hall3 T.031-995-8630~2, Hall4 T.031-995-8640~3

Event & Conference

	Time	Location	Program
10.14	10:00-12:00	Room No. 307	Opening Ceremony
	10:00-17:20	Room No. 212-213	IMID Display Business Forum 2014
	10:00-15:40	Room No. 301	Reliability of Materials and Process for Electronics Packaging
	10:00-17:00	Room No. 303	미래방송장비 기술 워크샵
	10:00-16:00	Room No. 304	Semiconductor Equipment Safety Standard Education
	12:30-17:10	Hall5 Healthcare and Medical Devices Zone	KBDF 2014, 3rd Korean Biomedical Data Forum
	13:00-16:00	Room No. 208	Semiconductor Market Trend Seminar
	13:30-16:00	Hall5 Booth No. D101	Technology & Industry Application in 3D Printing
10.15	08:30-17:00	Room No. 204	ITRS 2014 Public Conference
	09:30-17:30	Room No. 303	Symposium on Semiconductor and Display 2014
	09:00-18:30	Room No. 208	ISMP-IAAC 2014
	10:00-12:00	Room No. 210	Standardization Trend for Semiconductor Industry
	10:00-17:20	Room No. 212-213	IMID Display Business Forum 2014
	10:00-16:00	Room No. 304	Semiconductor Equipment Safety Standard Education
	10:00-17:00	Room No. 305	미래 방송장비 기술 워크샵
	10:30-12:00	Hall5 Healthcare and Medical Devices Zone	Welfare IT in aging korea
	13:00-16:00	Room No. 210 A	2014 Eco-lab testing laboratory council
	13:00-17:00	Room No. 210 B	"2D Luminance Colorimeter UA-200" Launching Seminar
	13:30-16:00	Hall5 Booth No. D101	Modelling & Application of 3D Printing
	13:30-17:00	Room No. 209	Semiconductor · Display Environment&Safety Seminar
	13:30-16:40	Room No. 306	국산방송장비정책설명회
	14:00-17:20	Hall5 Healthcare and Medical Devices Zone	Shall We Dance with SEEME5?
	16:00-18:00	Room No. 207 A	방송장비산업 상생협력 모임(협력분과위원회)
10.16	09:00-18:00	Room No. 206	2014 NRF Capacity Building Workshop
	09:00-18:30	Room No. 208	ISMP-IAAC 2014
	10:00-15:00	Room No. 211	FEZ of Korea, Investor Roadshow 2014
	12:00-17:00	Room No. 209	2014 Industry Convergence Leaders's Lecture & Awards Ceremony
	13:30-17:00	Room No. 210	Application Examples of 3D Printing
	13:30-17:30	Hall5 Healthcare and Medical Devices Zone	2014 NTB Bio & Medical Equipment Technical Seminar
	16:00-18:00	Room No. 302	방송장비산업 상생협력 포럼(기술분과위원회)
10.17	10:30-	Hall5 Booth No. D101	3D Printing Business Model

주요행사 총괄안내

	일시	장소	주제
10.14	10:00-12:00	회의실 307호	개막식
	10:00-17:20	회의실 212~213호	2014 IMID 디스플레이 비즈니스포럼
	10:00-15:40	회의실 301호	전자패키징의 소재/공정 신뢰성
	10:00-17:00	회의실 303호	미래방송장비 기술 워크샵
	10:00-16:00	회의실 304호	반도체장비 안전 표준 교육
	12:30-17:10	5홀 명품의료기기관 세미나장	2014년 제3회 한국인 생체데이터 포럼
	13:00-16:00	회의실 208호	반도체 시장동향세미나
	13:30-16:00	5홀 3D프린터 발표관(D101)	3D프린팅 기술과 산업 맞춤형 활용
10.15	08:30-17:00	회의실 204호	2014년 국제 반도체 기술로드맵 발표
	09:30-17:30	회의실 303호	SSD 2014
	09:00-18:30	회의실 208호	ISMP-IAAC 2014
	10:00-12:00	회의실 210호	반도체 표준화 동향 세미나
	10:00-17:20	회의실 212~213호	2014 IMID 디스플레이 비즈니스포럼
	10:00-16:00	회의실 304호	반도체장비 안전 표준 교육
	10:00-17:00	회의실 305호	미래 방송장비 기술 워크샵
	10:30-12:00	5홀 명품의료기기관 세미나장	고령화시대의 복지IT
	13:00-16:00	회의실 210호 A	에코랩인증 수여식
	13:00-17:00	회의실 210호 B	"2D Luminance Colorimeter UA-200" 신제품 발표회
	13:30-16:00	5홀 3D프린터 발표관(D101)	3D프린팅 모델링과 활용
	13:30-17:00	회의실 209호	반도체 · 디스플레이 환경 · 안전 세미나
	13:30-16:40	회의실 306호	국산방송장비정책설명회
	14:00-17:20	5홀 명품의료기기관 세미나장	아동청소년 비만 예방관리 프로젝트 성과 발표
	16:00-18:00	회의실 207호 A	방송장비산업 상생협력 모집(협력분과위원회)
10.16	09:00-18:00	회의실 206호	2014 한국연구재단 Capacity Building 워크숍
	09:00-18:30	회의실 208호	ISMP-IAAC 2014
	10:00-15:00	회의실 211호	경제자유구역청 투자설명회
	12:00-17:00	회의실 209호	영마이스터 프로그램 시상식
	13:30-17:00	회의실 210호	3D프린팅 산업별 응용 사례
	13:30-17:30	5홀 명품의료기기관 세미나장	NTB기술이전설명회-바이오 및 의료기기 분야
	16:00-18:00	회의실 302호	방송장비산업 상생협력 포럼(기술분과위원회)
10.17	10:30-	5홀 3D프린터 발표관(D101)	3D프린팅 BM

October 14 (Tue)

October 15 (Wed)

October 16 (Thu)

October 17 (Fri)

Opening Ceremony

- Date & Time / Location : 10:30~12:00, October 14(Tue), 2014 / Rm. 307, KINTEX
- Organized by : KEA, KSIA, KDIA

Time	Program	Speaker
10:00-10:31	Declaration of the Opening	
10:31-10:35	Opening Speech	Chairman of KEA
10:35-10:53	Awards Ceremony of IT-Electronics's Day	Vice Minister of MOTIE
10:53-10:57	Welcoming Speech	Vice Minister of MOTIE
10:57-11:00	Video Clip Watching	
11:00-11:15	VIP Tape Cutting	
11:15-11:55	VIP Exhibition Tour	

IMID Display Business Forum 2014

- Date & Time / Location : 10:00~17:20, October 14(Tue), 2014 / Rm. 212~213, KINTEX
- Hosted & Organized by : KIDA, KIDS

Time	Program	Speaker
09:00-10:00	Registration	
10:00-10:10	Welcome & Opening	Jun Souk Business Forum Co-Chair
Session 1. Display Industry Market Outlook		
10:10~10:40	[Keynote] New Customer Values in 4K Ultra HD Era; The truth that has been told from any retail shops	Dong Won (David), Choi Senior Vice President, LG Display
10:50~11:20	Display Investment Status & Future Strategies in China	Yuanfeng Vice Chief Strategic Marketing Officer BOE
11:30~12:00	Global TV Market Analysis & Forecast	Jusy, Hong Principal Analyst IHS
12:10~12:40	The Structural Change of Mobile Industry and Implications	John Soh Head of Equity Shinhan Investment Corps.
12:40~13:30	Lunch	
Session 2. Issues of Display's Key Components / Materials / Equipments		
13:30~14:00	Merck's Innovative Material Technologies for Next Generation Displays	Yong-Kuk, Yun Head of R&D Merck
14:10~14:40	Technology Trend of PET & Related Optical Film in Display Industry	Si Min, Kim Director Kolon Industries
14:50~15:20	LTPS Thin Film Deposition Technologies for High-Resolution Displays	Gaku Furuta Senior Member Technical Staff Applied Materials
Session 3. Development Trends & Issues of AMOLED Display		
15:30~16:00	Trend and Activity of Flexible Display & TFT Technology Development	Toshihide Kamata Director AIST
16:10~16:40	Processes and Materials for Flexible Display	JongSung, Kim Principal Engineer Samsung Display
16:50~17:20	Technology Trends of Encapsulation for Flexible AMOLED Display	Ilho, Noh General Manager Wonik IPS
17:20~	Closing	

Contact : Jo Eun Sook, Exhibition Marketing Team, KIDA(Tel: +82-2-3014-5718, e-mail: imidex@imidex.org)

개막식

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 10:30~12:00 / 킨텍스 회의실 307호
- 주관 : 한국전자정보통신산업진흥회, 한국반도체산업협회, 한국디스플레이산업협회

시간	내용(주제)	발표자
10:00-10:31	개회선언	
10:31-10:35	개회사	KEA 권요현 회장
10:35-10:53	전자 · IT인의 날 시상식	산업통상자원부 차관
10:53-10:57	축사	산업통상자원부 차관
10:57-11:00	전자산업 동영상 시청	
11:00-11:15	VIP 테이프컷팅	
11:15-11:55	VIP 전시회 참관	

2014 IMID 디스플레이 비즈니스 포럼

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 10:00~17:20 / 킨텍스 회의실 212~213호
- 주최 / 주관 : 한국디스플레이산업협회, 한국정보디스플레이학회

시간	내용(주제)	발표자
09:00~10:00	등록	
10:00~10:10	환영사	석준형 공동위원장
Session 1. 디스플레이 시장 동향 및 전망		
10:10~10:40	[Keynote] 4K Ultra HD도래에 따른 새로운 고객 가치 매장에서 들을 수 없는 진실	최동원 전무 (LG 디스플레이)
10:50~11:20	중국의 디스플레이 투자현황 및 향후 전략	Yuanfeng 부총감(BOE)
11:30~12:00	전세계 TV 시장분석 및 전망	홍주식 수석(IHS)
12:10~12:40	모바일 산업의 구조적 변화와 시사점	소현철 부장 (신한금융투자증권)
12:40~13:30	Lunch	
Session 2. 디스플레이 핵심 부품/소재/공정 이슈		
13:30~14:00	차세대 디스플레이를 위한 Merck의 혁신 재료 기술	윤용국 연구소장(머크)
14:10~14:40	디스플레이산업에서의 PET 필름 및 관련 광학필름 동향	김시민 상무 (코오롱인더스트리)
14:50~15:20	고해상도 디스플레이용 LTPS 박막 증착 기술동향	Gaku Furuta 수석 (Applied Materials)
Session 3. 플렉시블 AMOLED 디스플레이 개발동향과 이슈		
15:30~16:00	플렉시블 디스플레이 및 TFT 기술 개발 동향	AIST Toshihide Kamata
16:10~16:40	플렉시블 디스플레이 양산을 위한 재료 및 공정 개발 동향	김종성 수석 (삼성디스플레이)
16:50~17:20	플렉시블 AMOLED 디스플레이를 위한 증착 기술동향	노일호 박사(원익 IPS)
17:20~	Closing	

문의 : 한국디스플레이산업협회 전시마케팅팀 / 조은숙 대리(Tel: 02-3014-5718, e-mail: imidex@imidex.org)

Reliability of Materials and Process for Electronics Packaging

- Packaging of Semiconductor and Automotive Electronics Module

- Date & Time / Location : 10:00~15:40, October 14(Tue), 2014 / Rm. 301, KINTEX
- Hosted by / Organized by : Micro Joining and Packaging Committee (MPC) / The Korean Welding and Joining Society

Time	Program	Speaker
10:00-10:20	Registration	
10:20-10:30	Opening Ceremony	Dr. Chang-Woo Lee Chair of MPC
10:30-11:10	Technical Trends of Advanced Semiconductor Packaging Technologies	Dr. Gwang-Seong Choi ETRI
11:10-11:50	Handling Technology Trends of Ultra Thin Wafer	Dr. Jae-Hak Lee KIMM
11:50-12:30	Bonding Material Technology for Automotive Electronics	Dr. Chang-Woo Lee KITECH
12:30-13:30	Lunch (Poster Presentation)	
13:30-14:10	High Temperature Solder Joint Reliability of Electric Vehicle	Dr. Won-Sik Hong KETI
14:10-14:50	Research Trends of High Temperature Solders	Prof. Geun-Soo Kim Hoseo University
14:50-15:30	Package Reliability in Mobile Application	Eun-Sook Sohn Amkor Korea, RND
15:30-15:40	Closing Ceremony	Dr. Chang-Woo Lee Chair of MPC

Contact : Prof. Namhyun Kang, Pusan National University(Tel: +82-51-510-3027, e-mail: nhkang@pusan.ac.kr)

미래 방송장비 기술 워크숍

- Date & Time / Location : 10:00~17:00, October 14(Tue), 2014 / Rm. 303, KINTEX
- Hosted by / Organized by : KOBEC, KOSBE

Time	Program	Speaker
09:20~10:00	접수 및 안내	방송공학회 진행
10:00~10:30	Keynote Speech	좌장 : 이상운 교수 (동아방송예술대학)
	방송장비산업 현황과 활성화 방안	김성민 선임(ETRI)
10:30~11:00	세션1. 방송시스템	좌장 : 이상운 교수 (동아방송예술대학)
	CAS system 기술 및 동향	유석중 차장(C&M)
11:00~11:30	New MIROS - Total Solution for Radio Broadcasting	이상규 차장(MBC)
11:30~12:00	개 회 식	사회 : 이상운 교수 (동아방송예술대학)
	- 개회사 : 김준원 조직위원장	동아방송예술대 총장
	- 환영사 : 안치득 한국방송공학회 회장	ETRI
12:00~13:30	중 식 및 방송음향조명관 참관	
13:30~14:00	세션2. 방송제작시스템	좌장 : 김영철 교수 (한국정보통신기술대)
	차세대 스튜디오 방송제작솔루션 구축사례	성시훈 차장(MBC)
14:00~14:30	파일기반 녹화, 편집 시스템	황벽주 수석 (유원인포시스)
14:30~15:00	생방송용 실시간 3D 4K 문자 발생기 시스템 소개	구연훈 팀장 (비주얼리서치)
15:00~15:20	Coffee Break	-
15:20~15:50	세션3. 방송 플랫폼	좌장 : 유석중 차장(C&M)
	자동화된 콘텐츠 품질검사/오류복원 시스템 개발	이문식 책임(KBS)
15:50~16:20	텔레스크린을 활용한 광고서비스 플랫폼 기술 개발	이현우 실장(ETRI)
16:20~16:50	소프트웨어 기반 비디오서버 기술	강진욱 이새제메나소프트
16:50~17:00	경품추첨	방송공학회 진행

Contact : KOBEC 김성호(Tel: +82-2-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org)

전자 패키징의 소재/공정 신뢰성

-반도체 패키징 / 자동차 전장 모듈 제조 분야

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 10:00~15:40 / 킨텍스 회의실 301호
- 주최 / 주관 : 마이크로접합패키징위원회 (MPC) / 대한용접접합학회

시간	내용(주제)	발표자
10:00-10:20	등 록	
10:20-10:30	개회사	이창우 박사(MPC 위원장)
10:30-11:10	최신 반도체 패키징 기술 동향 (소재, 공정, 장비 중심)	최광성 박사(한국전자통신연구원)
11:10-11:50	초박형 웨이퍼 핸들링 기술 동향	이재학 박사(한국기계연구원)
11:50-12:30	자동차용 전장모듈 적용 접합소재 기술	이창우 박사(한국생산기술연구원)
12:30-13:30	중식 (포스터 발표)	
13:30-14:10	친환경 자동차 전장품의 고온솔더 접합 신뢰성	홍원식 박사(전자부품연구원)
14:10-14:50	고온솔더 연구동향	김근수 교수(호서대학교)
14:50-15:30	모바일 응용제품의 패키지 신뢰성	손은숙 부장(애플코리아)
15:30-15:40	폐회사	이창우 박사(MPC 위원장)

문의: 부산대학교 교수 강남현(Tel: 051-510-3027, e-mail: nhkang@pusan.ac.kr)

미래 방송장비 기술 워크숍

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 10:00~17:00 / 킨텍스 회의실 303호
- 주최 / 주관 : KEA 방송장비산업센터(KOBEC), 방송공학회

Time	Program	Speaker
09:20~10:00	접수 및 안내	방송공학회 진행
10:00~10:30	Keynote Speech	좌장: 이상운 교수 (동아방송예술대학)
	방송장비산업 현황과 활성화 방안	김성민 선임(ETRI)
10:30~11:00	세션1. 방송시스템	좌장: 이상운 교수 (동아방송예술대학)
	CAS system 기술 및 동향	유석중 차장(C&M)
11:00~11:30	New MIROS - Total Solution for Radio Broadcasting	이상규 차장(MBC)
	개 회 식	사회: 이상운 교수 (동아방송예술대학)
11:30~12:00	- 개회사: 김준원 조직위원장	동아방송예술대 총장
	- 환영사: 안지득 한국방송공학회 회장	ETRI
12:00~13:30	중 식 및 방송음향조명관 참관	
13:30~14:00	세션2. 방송제작시스템	좌장: 김영철 교수 (한국정보통신기술대)
	차세대 스튜디오 방송제작솔루션 구축사례	성시훈 차장(MBC)
14:00~14:30	파일기반 녹화, 편집 시스템	황벽주 수석 (유원인포시스)
14:30~15:00	생방송용 실시간 3D 4K 문자 발생기 시스템 소개	구연훈 팀장 (비주얼리서치)
15:00~15:20	Coffee Break	-
15:20~15:50	세션3. 방송 플랫폼	좌장: 유석중 차장(C&M)
	자동화된 콘텐츠 품질검사/오류복원 시스템 개발	이문식 책임(KBS)
15:50~16:20	텔레스크린을 활용한 광고서비스 플랫폼 기술 개발	이현우 실장(ETRI)
16:20~16:50	소프트웨어 기반 비디오서버 기술	강진욱 이사(제머나소프트)
16:50~17:00	경품추첨	방송공학회 진행

Contact : KEA 방송장비산업센터 김성호(Tel: 02-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org)

Semiconductor Equipment Safety Standard Education

- Date & Time / Location : 10:00~16:00, October 14(Tue), 2014 / Rm 304, KINTEX
- Hosted by / Organized by : MOTIE / KSIA

Time	Program	Speaker
10:00~10:30	Global Certification: CE, SEMI, NRTL, S-Mark	Jun Souk Business Forum Co-Chair
10:30~11:30	2006/42/EC Essential Health and Safety Requirements	
11:30~12:30	General Mechanical Specification	
14:00~16:00	Electric Safety- EN60204-1:2006	TUV Rheinland Yoon Jae-Wan

Contact : Ms. Ji-Yeon Lee, KSIA(Tel: +82-2-570-5295, e-mail: jylee@ksia.or.kr)

KBDF 2014, 3rd Korean Biomedical Data Forum

- Qualified medical data for the Masterpiece of medical device

- Date & Time : 12:30~17:10, October 14(Tue), 2014
- Location : Seminar Room at Healthcare and Medical Devices Zone, KINTEX
- Hosted by : Korean Agency for Technology and Standards(KATS)
- Organized by : Korea Research Institute of Standards and Science(KRISS)
National Center for Standard Reference Data

Time	Program	Speaker
12:30~13:00	Registration	
13:00~13:05	Opening Remarks	KATS, Chief Choi Mi-Ae
Session 1	Development on SRD	Chair: Dr. Park Se Jin
13:05~13:20	Introduction to SRD	NCSRD, Dr. Chae Kyun Sik
13:20~13:45	Korean Reference Genome for developing customized Bio-maker	Prof. Jong-Hwa Bhak (UNIST)
13:45~14:10	Korean Evoked-Potentials for developing patient Monitor industry	Prof. Seung-Hyun Jin (Seoul National Univ. Hospital)
14:10~14:35	Korean ECG for developing U-health device	Prof. Wonsik Ahn (Kyung Hee Univ. Healthcare System)
14:35~15:00	Korean Body Composition data for developing Bone Densitometer	Prof. Ae-Ja Park (Chung-Ang Univ. Hospital)
15:00~15:10	Coffee Break	
Session 2	Application of Korean Biomedical data	Chair: Prof. Wonsik Ahn
15:10~15:35	Application of Korean EEG in Wellness industry	Prof. Seung Wan Kang (Seoul National Univ.)
15:35~16:00	Application of Korean body size data in electronic device and furniture industry	Prof. Park Se Jin (KRISS)
16:00~16:25	Application of Korean Brain-MRI Data in Medical industry	Prof. Dong-Eog Kim (Dongguk Univ. Medical Center)
16:25~16:50	Application of Korean range of motion in rehabilitation & developing medical device	Prof. Kang Hee Cho (Chungnam National Univ. Hospital)
16:50~17:10	Group Discussion and closing	

Contact : [Dr.] Chang Geun Kim, KRISS(Tel: +82-42-868-5435, e-mail: cgkim@kriss.re.kr)

반도체장비 안전표준 교육

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화), 10:00~16:00 / 킨텍스 회의실 304호
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / 한국반도체산업협회

시간	내용(주제)	발표자
10:00~10:30	환영 인사/교육 소개 세계의 인증 소개: CE, SEMI, NRTL, Korea S-Mark 등	TUV라인란드 코리아 한창수 팀장
10:30~11:30	2006/42/EC 기계 안전 지침 EHSR(Essential Health and Safety Requirements)	
11:30~12:30	일반 기계 규격	
14:00~16:00	전기안전 - EN60204-1:2006	TUV라인란드 코리아 윤재원 차장

문의 : 한국반도체산업협회 산업기반팀/이지연(Tel: 02-570-5295, e-mail: jylee@ksia.or.kr)

2014년 제3회 한국인 생체데이터 포럼

- 명품의료기기를 위한 명품의료데이터

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 12:30~17:10 / 킨텍스 5홀 명품의료기기관 세미나장
- 주최 / 주관 : 국가기술표준원 / 한국표준과학연구원 국가참조표준센터

시간	내용(주제)	발표자
12:30~13:00	참가자 등록	
13:00~13:05	개회사	최미애 과장 (국가기술표준원 계량측정제도과)
제1부	한국인 생체데이터 개발	좌장: 박세진 박사
13:05~13:20	국가참조표준 개요	채균식 박사(국가참조표준센터)
13:20~13:45	맞춤형 바이오 마커개발을 위한 한국인 표준게놈지도	박종화 교수 (울산과학기술대학교)
13:45~14:10	환자 감시장비 개발을 위한 한국인 표준유발전위	진승현 교수(서울대학교병원)
14:10~14:35	U-health 기기 개발을 위한 한국인 심전도	안원식 교수(경희의료원)
14:35~15:00	골밀도 의료기기 개발을 위한 한국인 체성분	박애자 교수(중앙대학교병원)
15:00~15:10	coffee Break	
제2부	한국인 생체데이터 활용	좌장 : 안원식 교수
15:10~15:35	한국인 뇌파의 Wellness 산업 활용	강승완 교수(서울대학교)
15:35~16:00	한국인 인체치수의 가전 및 전자산업 활용	박세진 박사 (한국표준과학연구원)
16:00~16:25	한국인 뇌MR영상의 의료산업 활용	김동영 교수(동국대학교병원)
16:25~16:50	재활 의료기기 개발을 위한 한국인 관절가동 범위	조강희 교수(충남대학교병원)
16:50~17:10	종합 토론 및 폐회	

문의 : 한국표준과학연구원 국가참조표준센터 김창근(Tel: 042-868-5435, e-mail: cgkim@kriss.re.kr)

Semiconductor Market Trend Seminar

- Date & Time / Location : 13:30~16:00, October 14(Tue), 2014 / Rm. 208, KINTEX
- Organized by : Korea Semiconductor Industry Association

Time	Program	Speaker
13:30~14:00	What is 'the Smart'?	Dongbu Securities
14:00~14:30	Shift from data storage to data streaming	Woori Investment & Securities
14:30~15:00	SSD Market Outlookk	SK hynix
15:00~15:30	Imaging Technology Trend in Mobile Devices - Sensor, Packaging, Signal Processing and Application Software	Samsung Electronics
15:30~16:00	IC Packaging Technology Movement toward Market	Amkor Technology Korea

Contact : 한국반도체산업협회 조사홍보팀/송윤경(Tel: +82-2-570-5223 e-mail: ksong@ksia.or.kr)

Technology & Industry Application in 3D Printing

- Date & Time / Location : 13:30, October 14(Tue), 2014 / Hall 5 Booth D101
- Hosted by : Ministry of Trade, Industry & Energy, KOTRA
- Organized by : 3D Fusion Industry Association, Korea Electronics Association

Time	Program	Speaker
13:30	Application of 3D Printing in Car Industry	3D Systems
14:00	Using 3D Printing & Scanner	3DFIA
14:30	the flow and change of 3D Printing	Stratasys
15:00	Dental Application of 3D Printing and 3D Scanner	Orapix
15:30	Practice of 3D Printing	3DFIA

Contact : Ms. Jain Huh, 3D Fusion Industry Association(Tel:+82-2-6388-6086, e-mail: 3d@gokea.org)

반도체 시장동향세미나

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 13:30~16:00 / 킨텍스 회의실 208호
- 주관 : 한국반도체산업협회

시간	내용(주제)	발표자
13:30~14:00	What is 'the Smart'?	권성률 애널리스트, 동부증권
14:00~14:30	반도체산업 - 데이터 저장에서 스트리밍 시대로	이세철 애널리스트, 우리투자증권
14:30~15:00	SSD Market Outlook	장준덕 수석, SK하이닉스
15:00~15:30	모바일 기기 이미징 기술 트렌드 - 센서, 패키징, 신호처리 및 응용 소프트웨어	허일규 부장, 삼성전자
15:30~16:00	IC Packaging Technology Movement toward Market	강대병 수석, 앰코테크놀로지코리아

문의 : 한국반도체산업협회 조사홍보팀/송윤경(Tel: 02.570.5223 e-mail: ksong@ksia.or.kr)

3D프린팅 기술과 산업 맞춤형 활용

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 14일(화) 13:30~16:00 / 5홀 3D프린터발표관(D101)
- 주최 : 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- 주관 : 3D융합산업협회, 한국전자정보통신산업진흥회

시간	내용(주제)	발표자
13:30~14:00	3D프린팅 자동차산업 활용 사례	윤대호 이사(한국기술)
14:00~14:30	3D스캐너/프린팅 활용 실습	3DFIA
14:30~15:00	3D프린팅 시장의 흐름과 변화	천백민 이사(스트라타시스)
15:00~15:30	3D스캐너/프린팅을 활용한 치기공 응용	강석진 전무(오라픽스)
15:30~16:00	3D스캐너/프린팅 활용 실습	3DFIA

문의 : 3D융합산업협회 허자인 주임(Tel: 02-6388-6086, e-mail: 3D@gokea.org)

ITRS 2014 Public Conference

- Date & Time / Location : 08:30, October 15(Wed), 2014 / Rm. 204, KINTEX
- Hosted by / Sponsor by : I-SEMATECH, KSIA / Samsung Electronics, SK Hynix

Time	Program	Speaker
08:30~08:45	Registration	
08:45~08:55	Opening Remark and Orientation	ITRS Chair
	- International Roadmap Committee Member (KSIA, ESIA, JEITA, TSIA, SIA)	
08:55~09:10	Overall Roadmap Technology Characteristics(ORTC)	Alan Allan
09:10~09:25	More than Moore	Jurgen Lorenz
09:25~10:35	Session 1 : PIDS, ERM, ERD, MEMS Roadmap	Chair
10:35~10:45	Coffee Break	
10:45~12:00	Session 2 : System Drivers, Design, RF and A/MS , Assembly and Packaging	Chair
12:00~13:30	Lunch Break	
13:30~14:55	Session 3 : Lithography, Front end Process, Interconnect, Environment and Safety, Factory Integration	Chair
14:55~15:15	Coffee Break	
15:15~16:30	Session 4 : Test, Yield, Modeling, Metrology	Chair
16:30~16:45	Closing Remarks	ITRS Chair
16:45~	Adjourn	

Contact : Mr. Byung-doo, Yoo / KSIA(Tel: +82-2-570-5215, e-mail: bdyoo@cosar.or.kr)

SSD 2014(Symposium on Semiconductor and Display 2014)

- Date & Time / Location : 09:30~17:30, October 15(Wed), 2014 / Rm.303, KINTEX
- Hosted by : KSSET

Time	Program	Speaker
9:30~9:40	인사말	선용빈 학회장 (한국반도체디스플레이기술학회)
세션 (I) 좌장: 김구성 교수(강남대)		
9:40~10:20	산업통상자원부의 반도체 공정/장비 R&BD 전략	양지운 PD(KEIT)
10:20~11:00	Semiconductor Equipment Requirement for 1x nm Semiconductor	이근택 수석(삼성전자 반도체)
11:00~11:40	반도체 공정에서 ALD 기술의 현황 및 전망	조호진 수석(SK하이닉스)
11:40~13:00	점심 식사	
세션 (III) 좌장: 김경환 교수(가천대)		
13:00~13:40	1x급 반도체 소자를 위한 세정기술 동향	박진구 교수(한양대)
13:40~14:20	Vacuum technology for OLED Devices	조우석 상무(ULVAC Korea)
14:20~15:00	Recent Progress in Cu Electrodeposition for TSV (Through Silicon Via)	김재정 교수(서울대)
15:00~15:20	Coffee Break	
15:20~16:00	CMOS Image Sensor 기술의 발전과 미래	하만론 수석(동부하이텍)
16:00~16:40	2.5D/3D IC Packaging Technology	도원철 차장 (앰코테크놀로지코리아)
16:40~17:20	실리콘밸리의 특허와 창업 현황	최승철 교수(아주대)
17:20~17:30	정리 및 폐회	

Contact : KSSET(Tel: +82-41-555-574, e-mail: ksset@koreatech.ac.kr)

2014년 국제 반도체 기술로드맵 발표

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 08:30~17:00 / 킨텍스 회의실 204호
- 주최 / 후원 : I-SEMATECH, 한국반도체산업협회 / 삼성전자, SK하이닉스

시간	내용(주제)	발표자
08:30~08:45	Registration	
08:45~08:55	Opening Remark and Orientation	ITRS Chair
	- International Roadmap Committee Member (KSIA, ESIA, JEITA, TSIA, SIA)	
08:55~09:10	Overall Roadmap Technology Characteristics(ORTC)	Alan Allan
09:10~09:25	More than Moore	Jurgen Lorenz
09:25~10:35	Session 1 : PIDS, ERM, ERD, MEMS Roadmap	Chair
10:35~10:45	Coffee Break	
10:45~12:00	Session 2 : System Drivers, Design, RF and A/MS , Assembly and Packaging	Chair
12:00~13:30	Lunch Break	
13:30~14:55	Session 3 : Lithography, Front end Process, Interconnect, Environment and Safety, Factory Integration	Chair
14:55~15:15	Coffee Break	
15:15~16:30	Session 4 : Test, Yield, Modeling, Metrology	Chair
16:30~16:45	Closing Remarks	ITRS Chair
16:45~	Adjourn	

문의 : 한국반도체산업협회 공정장비연구지원팀/유병두(Tel: 02-570-5215, e-mail: bdyoo@ksia.or.kr)

SSD 2014(Symposium on Semiconductor and Display 2014)

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 09:30~17:30 / 킨텍스 회의실 303호
- 주최 : (사) 한국반도체디스플레이기술학회

Time	Program	Speaker
9:30~9:40	인사말	선용빈 학회장 (한국반도체디스플레이기술학회)
세션 (I) 좌장: 김구성 교수(강남대)		
9:40~10:20	산업통상자원부의 반도체 공정/장비 R&BD 전략	양지운 PD(KEIT)
10:20~11:00	Semiconductor Equipment Requirement for 1x nm Semiconductor	이근택 수석(삼성전자 반도체)
11:00~11:40	반도체 공정에서 ALD 기술의 현황 및 전망	조호진 수석(SK하이닉스)
11:40~13:00	점심 식사	
세션 (II) 좌장: 김경환 교수(가천대)		
13:00~13:40	1x급 반도체 소자를 위한 세정기술 동향	박진구 교수(한양대)
13:40~14:20	Vacuum technology for OLED Devices	조우석 상무(ULVAC Korea)
14:20~15:00	Recent Progress in Cu Electrodeposition for TSV (Through Silicon Via)	김재정 교수(서울대)
15:00~15:20	Coffee Break	
15:20~16:00	CMOS Image Sensor 기술의 발전과 미래	하만륜 수석(동부하이텍)
16:00~16:40	2.5D/3D IC Packaging Technology	도원철 차장(엠코테크놀로지코리아)
16:40~17:20	실리콘밸리의 특허와 창업 현황	최승철 교수(아주대)
17:20~17:30	정리 및 폐회	

문의 : 한국반도체디스플레이기술학회/사무국(Tel: 041-555-574, e-mail: ksset@koreatech.ac.kr)

ISMP-IAAC 2014

- Packaging Technologies for Sensing and Integrated Electronic Devices

• Date & Time / Location : 09:00-18:30, October 15(Wed), 2014 / Rm. 208, KINTEX

• Hosted by / Organized by : KMEPS

Time	Program	Speaker
09:00~17:00	Registration	
09:30~09:40	"Opening Talks"	Symposium Chair Person Chang-Ho Choi (HANA MICRON) Symposium General Secretary Gu-Sung Kim (Kangnam Univ.)
Session I : Packaging Overview Session Chair : Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan), Kangwook Lee (Tohoku Univ./Japan)		
09:40~10:20	1) Where is the Packaging Technology drifting?	ChoonHeung Lee (Amkor Korea/Korea)
10:20~11:00	2) Trends of 3D IC/3D Packaging for Mobile and Wearable Electronics	Shen-Li Fu (ISU/Taiwan)
11:00~11:10	Coffee Break	
11:10~12:00	IAAC 2014	
11:10~11:50	3) Challenges for Thin Memory Packaging Technology	Gyujei Lee (SK Hynix/Korea)
11:50~12:30	4) 3D Hetero-Integration Technology for Future Automotive Smart Electrical System	Kangwook Lee (Tohoku Univ./Japan)
12:30~14:00	Lunch	
Session II : Advanced Packagings Session Chair : Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan), Jae-Ho Lee (Hongik Univ./Korea)		
14:00~14:40	5) Next Wave IC packaging Solutions	CP Hung (ASE/Taiwan)
14:40~15:20	6) Semiconductor R&D and Market in Brazil	Eduardo Rhod, Carlos Moraes, Willyan Hasenkamp and Celso Peter (UNISINOS Univ./Brazil)
15:20~15:30	Coffee Break	
15:30~16:10	7) Non-uniform Junction Temperature Distribution on LED Chip: Measurement, Characterization, and Effects	Ricky Lee (HKUST/Hong Kong)
16:10~16:50	8) The Improvement of Bonding Strength with an Addition of Epoxy and the Effects of Various Surface Finishes on Sn-58Bi Epoxy Solder	Yong-Ihl Kim (SKKU/Korea)
16:50~17:30	9) Low Cost Processing for 3D TSV Application	Gusung Kim (EPWorks/Korea)
17:30~18:30	Reception	

Contact : Ms. Soyoun Park, KMEPS(Tel: +82-2-538-0962, e-mail: kmeps@kmeps.or.kr)

ISMP-IAAC 2014

- Packaging Technologies for Sensing and Integrated Electronic Devices

• 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 09:00~18:30 / 킨텍스 회의실 208호

• 주최 / 주관 : KMEPS

시간	내용(주제)	발표자
09:00~17:00	Registration	
09:30~09:40	"Opening Talks"	Symposium Chair Person Chang-Ho Choi (HANA MICRON) Symposium General Secretary Gu-Sung Kim (Kangnam Univ.)
Session I : Packaging Overview Session Chair : Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan), Kangwook Lee (Tohoku Univ./Japan)		
09:40~10:20	1) Where is the Packaging Technology drifting?	ChoonHeung Lee (Amkor Korea/Korea)
10:20~11:00	2) Trends of 3D IC/3D Packaging for Mobile and Wearable Electronics	Shen-Li Fu (ISU/Taiwan)
11:00~11:10	Coffee Break	
11:10~12:00	IAAC 2014	
11:10~11:50	3) Challenges for Thin Memory Packaging Technology	Gyujei Lee (SK Hynix/Korea)
11:50~12:30	4) 3D Hetero-Integration Technology for Future Automotive Smart Electrical System	Kangwook Lee (Tohoku Univ./Japan)
12:30~14:00	Lunch	
Session II : Advanced Packagings Session Chair : Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan), Jae-Ho Lee (Hongik Univ./Korea)		
14:00~14:40	5) Next Wave IC packaging Solutions	CP Hung (ASE/Taiwan)
14:40~15:20	6) Semiconductor R&D and Market in Brazil	Eduardo Rhod, Carlos Moraes, Willyan Hasenkamp and Celso Peter (UNISINOS Univ./Brazil)
15:20~15:30	Coffee Break	
15:30~16:10	7) Non-uniform Junction Temperature Distribution on LED Chip: Measurement, Characterization, and Effects	Ricky Lee (HKUST/Hong Kong)
16:10~16:50	8) The Improvement of Bonding Strength with an Addition of Epoxy and the Effects of Various Surface Finishes on Sn-58Bi Epoxy Solder	Yong-Ihl Kim (SKKU/Korea)
16:50~17:30	9) Low Cost Processing for 3D TSV Application	Gusung Kim (EPWorks/Korea)
17:30~18:30	Reception	

문의 : KMEPS 사무국/박소윤 간사(Tel: 02-538-0962, e-mail: kmepps@kmepps.or.kr)

Standardization Trend for Semiconductor Industry

- Date & Time / Location : 10:00~12:00, October 15(Wed), 2014 / Rm.210, KINTEX
- Hosted by / Organized by : MOTIE, Chung-Cheong IRPE / Chung-Buk Technopark

Time	Program	Speaker
10:00~11:00	Standard Trends for Automotive functional safety	ByoungChul Kim (Hanyang Univ)
11:00~12:00	Technology and Standardization Trend for Semiconductor Industry	Wonjong Kim (ETRI)

Contact : Mr.Young Goo Kim, Advanced Semiconductor Center of CBTP(Tel: +82-43-270-2311, e-mail: ygkim@cbtp.or.kr)

IMID Display Business Forum 2014

- Date & Time / Location : 10:00~17:20, October 15(Wed), 2014 / Rm.212~213, KINTEX
- Hosted by / Organized by : KIDA, KIDS

Time	Program	Speaker
10:00~10:10	Welcome & Opening	
Session 1. Chinese Display Business Strategy		
10:10~10:40	Chinese Display Industry Development Status and Trends	Liang Yi Deputy Secretary-General SDIA
10:50~11:20	China Touch Industry Development Status and Trends	Hu Wei Secretary general SDIA
11:30~12:00	China Touch Panel Products and Business Strategy	Wang Chunqiao Device President Top Touch
12:10~12:40	China's Reform of Economic Structure and Impact on Korea	Chi Hun, Lee Senior Research Fellow Korea Center for International Finance
12:40~14:00	Lunch & Registration for Touch Forum	
Session 2. Key Issues of Touch Screen Panel Industry		
14:00~14:30	Touch Trends & Perspective - Recent Issues	Duke, Yi Sr. Manager Analyst IHS
14:40~15:10	Touch Industry in Taiwan & TPK's New Technology	SangHwan, Jung President of TPK Korea / TPK
15:20~15:50	Flexible Touch Sensor Development Trend	Kwan Young, Choi CTO Synopex
16:00~16:30	Next-Generation Touch UI/UX Technology Trend	Seongdeok, Ahn Senior Researcher / ETRI
16:30~	Closing	

Contact : Jo Eun Sook, Exhibition Marketing Team, KIDA(Tel: +82-2-3014-5718, e-mail: imidex@imidex.org)

Semiconductor Equipment Safety Standard Education

- Date & Time / Location : 10:00~16:00, October 15(Wed), 2014 / Rm 304, KINTEX
- Hosted by / Organized by : MOTIE / KSIA

Time	Program	Speaker
10:00-12:30	SEMI S2	WOORI Engineering Kang Ho-Han
14:00-15:00	SEMI S2	TUV Rheinland Shim Duck-Seop
15:00-16:00	SEMI S8 Ergonomic design guidelines	

Contact : Ms. Ji-Yeon Lee, KSIA(Tel: +82-2-570-5295, e-mail: jylee@ksia.or.kr)

반도체 표준화 동향 세미나

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 10:00~12:00 / 킨텍스 회의실 210호
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부, (재)충청지역사업평가원 / (재)충북테크노파크

시간	내용(주제)	발표자
10:00~11:00	차량용 기능안전성 표준기술 동향	한양대 김병철 교수님
11:00~12:00	반도체 산업 및 표준화 동향	ETRI 김원중 박사

문의 : (재)충북테크노파크 차세대반도체센터/김영구(Tel: 043-270-2311, e-mail: ygkim@cbtp.or.kr)

2014 IMID 디스플레이 비즈니스 포럼

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 10:00~16:30 / 킨텍스 회의실 212~213호
- 주최 / 주관 : 한국디스플레이산업협회, 한국정보디스플레이학회

시간	내용(주제)	발표자
10:00~10:10	환영사	
Session 1. 중국 디스플레이 사업 전략		
10:10~10:40	중국 디스플레이 산업 발전 현황 및 트렌드	량이 부비서장 (중국심천디스플레이협회)
10:50~11:20	중국 터치산업 발전 현황 및 트렌드	후웨이 비서장 (중국심천디스플레이협회)
11:30~12:00	중국의 터치패널업체의 제품 및 사업 전략	왕춘차오 부총재(Top Touch)
12:10~12:40	중국의 경제구조 개혁과 우리경제 영향	이치훈 연구위원(국제금융센터)
12:40~14:00	Lunch & 터치포럼 등록	
Session 2. 터치스크린패널 산업의 핵심 이슈(터치산업 동반성장 포럼)		
14:00~14:30	터치 산업 동향과 최근 이슈	이덕래 이사(IHS)
14:40~15:10	대만의 터치 산업과 TPK의 터치 제품 개발 전략	정상환 대표(TPK KOREA)
15:20~15:50	플렉서블 터치센서 개발동향	최관영 전무(시노펙스)
16:00~16:30	차세대 터치 UI/UX 기술동향	안성덕 박사(ETRI)
16:30~	Closing	

* Day2, 세션 2 터치산업동반성장 포럼은 '감성터치기술기반 구축사업'에서 지원받아 개최, 무료 청강가능

문의 : 한국디스플레이산업협회 전시마케팅팀/조은숙 대리(Tel: 02-3014-5718, e-mail: imidex@imidex.org)

반도체장비 안전표준 교육

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 10:00~16:00 / 킨텍스 회의실 304호
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / 한국반도체산업협회

시간	내용(주제)	발표자
10:00~12:30	SEMI S2	우리기술교역 강화한 부장
14:00~15:00	SEMI S2(19절 지진계산), S6환기지침	UV라인란드 코리아 심덕섭 총괄본부장
15:00~16:00	SEMI S8 인체공학 설계 지침	

문의 : 한국반도체산업협회 산업기반팀/이지연(Tel: 02-570-5295, e-mail: jylee@ksia.or.kr)

미래 방송장비 기술 워크숍

• Date & Time / Location : 10:00~17:00, October 15(Wed), 2014 / Rm. 305, KINTEX

• Hosted by / Organized by : KOBEC, KOSBE

Time	Program	Speaker
09:20~10:00	접수 및 안내	방송공학회 진행
10:00~10:30	세션4. 방송품질 및 전송	좌장 : 백정훈 교수 (동아방송예술대학)
	FM Mod Monitor 개발	유호진 차장(KBS)
10:30~11:00	UHD 방송표준과 주요 화질 이슈	신수근 부장(티브이로직)
11:00~11:30	지상파 디지털 방송 측정 시스템의 개발 및 적용	서영우 수석(KBS)
11:30~12:00	HD 영상파일 고속전송솔루션	박형일 부장(YTN)
12:00~13:30	중 식 및 방송음향조명관 참관	-
13:30~14:00	세션5. 방송산업기술 동향	좌장 : 김영철 교수 (한국정보통신기술대)
	사용자 중심의 국산방송장비 활용도 제고방안	서인호 교수(동아방송예술대)
14:00~14:30	UHD 방송 기술 트렌드	김상진 부장(SBS)
14:30~15:00	2014 방송장비 글로벌 트렌드	위재성 대표(위성시스템)
15:00~15:20	Coffee Break	-
15:20~15:50 15:20~15:50	세션6. 방송시스템	좌장 : 유석중 차장 (C&M)
	OVP를 활용한 N-Screen 및 SNS 서비스	이정규 차장(TBS)
15:50~16:10	STB 및 STB MW 기술 동향	김현수 CTO(티브스툼)
16:10~16:20	경품추첨	
16:20~17:00	방송음향조명관 참관	-

Contact : KOBEC 김성호[Tel: +82-2-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org]

미래 방송장비 기술 워크샵

• 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 10:00~17:00 / 킨텍스 회의실 305호

• 주최 / 주관 : KEA 방송장비산업센터(KOBEC), 방송공학회

Time	Program	Speaker
09:20~10:00	접수 및 안내	방송공학회 진행
10:00~10:30	세션4. 방송품질 및 전송	좌장 : 백정훈 교수 (동아방송예술대학)
	FM Mod Monitor 개발	유호진 차장(KBS)
10:30~11:00	UHD 방송표준과 주요 화질 이슈	신수근 부장(티브이로직)
11:00~11:30	지상파 디지털 방송 측정 시스템의 개발 및 적용	서영우 수석(KBS)
11:30~12:00	HD 영상파일 고속전송솔루션	박형일 부장(YTN)
12:00~13:30	중식 및 방송음향조명관 참관	-
13:30~14:00	세션5. 방송산업기술 동향	좌장 : 김영철 교수 (한국정보통신기능대)
	사용자 중심의 국산방송장비 활용도 제고방안	서인호 교수(동아방송예술대)
14:00~14:30	UHD 방송 기술 트렌드	김상진 부장(SBS)
14:30~15:00	2014 방송장비 글로벌 트렌드	위재성 대표(위성시스템)
15:00~15:20	Coffee Break	-
15:20~15:50 15:20~15:50	세션6. 방송시스템	좌장 : 유석중 차장 (C&M)
	OVP를 활용한 N-Screen 및 SNS 서비스	이정규 차장(TBS)
15:50~16:10	STB 및 STB MW 기술 동향	김현수 CTO(티브스툼)
16:10~16:20	경품추첨	
16:20~17:00	방송음향조명관 참관	-

문의 : KEA 방송장비산업센터 김성호(Tel:02-6388-6145, e-mail:bct@gokea.org)

Welfare IT in Aging Korea

- Date & Time : 10:30, October 15(Wed), 2014
- Location : Seminar Room at Healthcare and Medical Devices Zone, KINTEX
- Hosted by : The Korean Aging Health Friendly Policy Association(KAPA)

Time	Program	Speaker
10:30-11:00	Current Status and Future Development Direction of Welfare equipment	Honam Univ. Shin joong il
11:00-11:30	Prospect of Welfare IT Fusion Industry	Inje Univ. Yang youngae
11:30-12:00	Safety and Health Promoting for Senior worker	Korea Safety Promotion Association Yang dongjoo

Contact : Mrs. Milim Cho, Secretariat of KAPA(Tel: +82-55-320-3799, e-mail: kapa2009@daum.net)

2014 Eco-lab testing laboratory council

- Date & Time / Location : 13:00, October 15(Wed), 2014 / Rm.210, KINTEX
- Hosted by / Organized by : Ministry of Science, ICT and Future Planning / KEA

Time	Program	Speaker
13:00~13:20	Registration	
14:20~14:30	Greeting	In-suk Nam(KEA)
14:30~14:40	Eco-Lab certification conferment ceremony	
14:40~14:50	Global environmental standardization trend of IT product - Material Declaration, GHG, Material Efficiency	Chang-wook Do(KEA)
14:50~15:10	International standardization trend for hazardous substances - TC111 WG3	Jaehak Jung(KOTITI)
15:10~15:30	Law regarding hazardous chemical substances and response strategy of IT product - Korean REACH - Demanding forecasting from producers and effective countermeasures	Henry Jeon (NAM&NAM international)
15:30~16:00	Break Time	
16:00~18:00	KES2014 Eco-design Product Tour	

Contact : Mr.Dong-ok Shin, Environment-Energy Center(Tel: +82-2-6388-6095, e-mail: starf@gokea.org)

"2D Luminance Colorimeter UA-200" Launching Seminar

- Date & Time : 13:00 ~ 17:00, October 15(Wed), 2014
- Location : KINTEX Exhibition Center 1 Room. 210
- Organized by : KDIA

Contact : Ms. Bo-Ram Han, Exhibition Marketing Team of KDIA(Tel: +82-2-3014-5722, e-mail : hbrf@kdia.org)

고령화시대의 복지 IT

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 10:30~12:00 / 킨텍스 5홀 명품의료기기 공동관내 세미나장
- 주최 : 한국고령친화건강정책학회

시간	내용(주제)	발표자
10:30~11:00	복지용구의 현황 및 발전 방안	호남대학교 신종일
11:00~11:30	복지 IT 융합 산업의 전망	인제대학교 양영애
11:30~12:00	고령화시대의 장년근로자를 위한 안전 및 건강증진	한국안전진흥협회 양동주

문의 : 고령친화건강정책학회 사무국/조미림(Tel: 055-320-3799, e-mail: kapa2009@daum.net)

2014 Eco-lab 유해물질 시험분석 협의회

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 13:00~17:00 / 킨텍스 회의실 210호 A
- 주최 / 주관 : 미래창조과학부 / 한국전자정보통신산업진흥회

시간	내용(주제)	발표자
13:00~13:20	등 록	
14:20~14:30	인사말	KEA 남인석 부회장
14:30~14:40	Eco-Lab 인증서 수여	KEA 남인석 부회장
14:40~14:50	IT제품 국제환경 표준화 동향 - 물질선언, 온실가스, 재질효율성 등	KEA 도창욱 대리
14:50~15:10	유해물질 국제표준 제정동향 - TC111 WG3	KOTITI시험연구원 정재학 본부장
15:10~15:30	IT제품 유해화학물질 관련 법률 및 대응방안 - 화평 · 화관법 개요 및 화학물질 취급 - 기업수요 예측 및 대응	남앤드남인터내셔널 전석종 이사
15:30~16:00	휴식	
16:00~17:00	KES 2014 친환경 전시 Tour	-

문의 : 한국전자정보통신산업진흥회 환경에너지센터/신동욱 대리(Tel:02-6388-6095, e-mail:star@gokea.org)

“2D Luminance Colorimeter UA-200 색채휘도계” 신제품 발표회

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 13:00 ~ 17:00 / 킨텍스 회의실 210호 B
- 주관 : 한국디스플레이산업협회

문의 : 한국디스플레이산업협회 전시마케팅팀/한보람 팀장(Tel: 02-3014-5722, e-mail : hbr@kdia.org)

Application Examples of 3D Printing

- Date & Time / Location : 13:30, October 15(Wed), 2014 / Hall 5 Booth D101
- Hosted by : Ministry of Trade, Industry & Energy, KOTRA
- Organized by : 3D Fusion Industry Association, Korea Electronics Association

Time	Program	Speaker
13:30	How to Make "Modelling"	Formersfarm
14:00	Practice of 3D Printing and Modelling	3DFIA
14:30	Useful Modelling of 3D Printing	
15:00	the Prospect and Development Strategy of Domestic 3D Printing Industry	Aikol
15:30	Making Salable Products from 3D Printing	Anatz
15:30	Practice of 3D Printing and Modelling	3DFIA

Contact : Ms. Jain Huh, 3D Fusion Industry Association(Tel:+82-2-6388-6086, e-mail: 3d@gokea.org)

Semiconductor · Display Environment&Safety Seminar

- Date & Time / Location : 13:30~17:00, October 15(Wed), 2014 / Rm. 209, KINTEX
- Organized by : KSIA, KDIA

Time	Program	Speaker
13:30	Opening Remark	MC(KSIA)
Session 1: GHGs Reduction Technology		
13:30-13:50	High Efficiency Abatement System of PFCs and NF ₃ via Excess Enthalpy Combustion and Concentration Technology	Jong-kuk Jeong (GST Co. Ltd.)
13:50-14:10	Integral System of Separation and Purification for Fluorinated Gases Emitted from Electronics Industry	Jae Chil Jeong (FINETECH Co., Ltd.)
14:10-14:30	Catalyst Treatment Process for N ₂ O Reduction in Electronics Industry	Sang Ku Jeon (KIER)
14:30-14:50	Wet Electrostatic Precipitator for Powder and MIST Decomposition in Electronics Industry	Jong Pil Yun (ECO ENERGEN Co., Ltd.)
14:50-15:10	Break Time	
Session 2: Environment · Safety System		
15:10-15:40	GHG ETS Countermeasure Strategies	Ecoeye
15:40-16:20	Legal Issues Regarding ETS	Kim & Chang
16:20-17:00	Liability for Industrial Accidents and Government Policy Trends	Kim & Chang
17:00	Closing Remarks	

Contact : Mr. Hyo-Soo, Kim / KSIA(Tel: +82-2-570-5235, e-mail: alex.kim@ksia.or.kr)

3D프린팅 모델링과 활용

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 13:30~16:00 / 5홀 3D프린터발표관(D101)
- 주 최 : 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- 주관 : 3D융합산업협회, 한국전자정보통신산업진흥회

시간	내용(주제)	발표자
13:30~14:00	3D프린팅 모델링 방법	윤정록 대표(포머스팜)
14:00~14:30	3D모델링/프린팅 활용 실습	3DFIA
14:30~15:00	3D프린팅을 위한 모델링 활용방안	한영기 부장(인텔리코리아)
15:00~15:30	국내3D프린터 업계의 미래전망과 발전전략	양승복 대표(아이폴 테크)
15:30~16:00	3D 프린터를 이용한 팔 수 있는 상품 출력	이동엽 대표(아나츠)
15:30~16:00	3D모델링/프린팅 활용 실습	3DFIA

문의 : 3D융합산업협회 허자인 주임(Tel: 02-6388-6086, e-mail: 3D@gokea.org)

October 15 (Wed)

반도체 · 디스플레이 환경 · 안전세미나

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 13:30~17:00 / 킨텍스 회의실 209호
- 주관 : 한국반도체산업협회, 한국디스플레이산업협회

시간	내용(주제)	발표자
13:30	개회	사회재(협회)
Session1 : 온실가스 감축 기술		
13:30-13:50	초과 엔탈피 연소와 적정 농축기술을 이용한 PFCs 및 NF ₃ 고성능 분해 처리 시스템 소개	정종국 부장(주GST)
13:50-14:10	전자산업 배출 불화가스 분리/정제/농축 시스템 소개	정재철 연구소장(주파인텍)
14:10-14:30	전자산업 배출 N ₂ O 저감 촉매 및 통합 처리 공정 소개	전상구 박사 (한국에너지기술연구원)
14:30-14:50	전자산업 배출 Powder 및 MIST 제거 Wet E.P 소개	윤종필 대표(주에코에너지)
14:50-15:10	Break Time	
Session2 : 환경·안전 제도		
15:10-15:40	배출권거래제 대응 전략(배출권 매매 해외 사례 등)	(주에코아이)
15:40-16:20	배출권거래제 관련 법적 쟁점 (EU 사례 위주)	김&장
16:20-17:00	산업재해 책임 및 정부 정책동향	김&장
17:00	마무리 말씀	

문의 : 한국반도체산업협회 산업협력통상팀/김효수(Tel: 02-570-5235, e-mail: alex.kim@ksia.or.kr)

제 9회 국산 방송장비 정책설명 및 홍보 로드쇼

- Date & Time / Location : 13:30~17:30, October 15(Wed), 2014 / Rm. 306 & 4층 방송음향조명관, KINTEX
- Hosted by / Organized by : KOBEC

구분	시간	내 용	장소	비 고
등록/공연	13:30~14:00	등록 및 기념품 증정/공연	3층 306호	KEA
인사말	14:00~14:03	개회사		KEA 남인석 부회장
	14:03~14:06	축 사		미래부 조규조 국장
주제 발표	14:06~14:25	방송장비산업 발전 방안		서울과학기술대학교 최성진 IT정책전문대학원장
정책 발표	14:25~14:40	'공공기관 방송장비 구축 · 운영 지침' 운영실적		KEA 김정주 전문위원
	14:40~14:55	'디지털 방송프로그램 음향' 제정		ETRI 조용성 박사
제품 시연	14:55~16:00	참가업체별 제품 시연	1층 방송 음향 조명관	1층 현장 생중계
개별 상담	16:10~16:40	참석자 개별 상담		참석자
경품 추첨	16:40~16:50	경품 추첨 및 시상		미래부(1), 산업계(2), KEA(1)
폐 회	16:50	폐회		KEA

Contact : KOBEC 김성호(Tel: +82-2-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org)

Shall We Dance with SEEMES?

- Medical & IT convergence R&D ; Development and Demonstration of Integrated Platform Targeting Child and Youth for Obesity Prevention Management System

- Date & Time : 14:00~17:20, October 15(Wed), 2014
- Location : Seminar Room at Healthcare and Medical Devices Zone, KINTEX
- Hosted by / Organized by : Catholic Institute of U-Health Care The Catholic University of Korea

Time	Program	Speaker
14:00 - 14:20	SeeMe5, Introduction	Prof. Hun-Sung Kim (Seoul ST. Mary's Hospital)
14:20 - 14:40	Hospital based total Lifestyle program for the obese children	CEO. Yoon-Hee Choi (Medical excellence)
14:40 - 15:00	Application of an obesity prevention and management platform for Children and Adolescents - Community outreach and collaboration programs: Chung-ju city model -	Prof. Jin-Hee Lee (Catholic Institute of U-Healthcare)
15:00 - 15:20	Open API based on Obesity Management System	Prof. In-Young Choi (The Catholic University of Korea)
15:20 - 15:40	Break Time	Break Time
15:40 - 16:10	Showcase: Wearable Fitmeter, fitness and swing dance	Fitness - Children & Adults Swing dance - Couple & Group
16:10 - 16:30	Current and future of Fitmeter	CEO., Yoo-Suk Jung (Fit.Life Inc.)
16:30 - 16:50	Physical activity tracking algorithm for child and youth	Ph.D., Seung-hwan Kim (ETRI Senior Researcher)
16:50 - 17:20	Business model based on SeeMe5 health care platform	Director., Hong-Jin Kim (Insung Information, U-health Division)

Contact : Ms. Mimin Kim, Catholic Institute of U-Health Care The Catholic University of Korea
(Tel: +82-2-2258-7661, e-mail: fullcos86@nate.com)

제 9회 국산 방송장비 정책설명 및 홍보 로드쇼

- 일시 / 장소 : 2014. 10. 15(수) 13:30~17:30 / 킨텍스 회의실 306호 & 4홀 방송음향조명관
- 주최 / 주관 : KEA 방송장비산업센터(KOBEC)

구분	시간	내 용	장소	비 고
등록/공연	13:30~14:00	등록 및 기념품 증정/공연	3층 306호	KEA
인사말	14:00~14:03	개회사		KEA 남인석 부회장
	14:03~14:06	축 사		미래부 조규조 국장
주제 발표	14:06~14:25	방송장비산업 발전 방안		서울과학기술대학교 최성진 IT정책전문대학원장
정책 발표	14:25~14:40	'공공기관 방송장비 구축·운영 지침' 운영실적		KEA 김정구 전문위원
	14:40~14:55	'디지털 방송프로그램 음량' 제정		ETRI 조용성 박사
제품 시연	14:55~16:00	참가업체별 제품 시연	1층 방송 음향 조명관	1층 현장 생중계
개별 상담	16:10~16:40	참석자 개별 상담		참석자
경품 추첨	16:40~16:50	경품 추첨 및 시상		미래부(1), 산업계(2), KEA(1)
폐 회	16:50	폐회		KEA

문의 : KEA 방송장비산업센터 김성호(Tel:02-6388-6145, e-mail:bct@gokea.org)

Shall We Dance with SEEME5?

-부제: 사회문제해결형 '아동청소년 비만 예방관리 체계 구축을 위한 통합 플랫폼 개발 및 실증' 프로젝트 성과 발표

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 15일(수) 14:00~17:20 / 킨텍스 5홀 명품의료기기관 세미나장
- 주최 / 주관 : 가톨릭대학교 U헬스케어사업단

시간	내용(주제)	발표자
14:00 - 14:20	청소년, 아동 비만 프로젝트 소개	김현성 교수 (서울성모병원 내분비내과)
14:20 - 14:40	청소년, 아동 비만 관리 프로그램	최윤희대표(메디칼엑셀런스)
14:40 - 15:00	아동청소년 비만관리를 위한 플랫폼 적용 - 지역사회 연계 프로그램 : 충주시범사업 -	이진희 교수 (가톨릭대학교 U-헬스케어사업단)
15:00 - 15:20	오픈 API 기반의 비만 관리 시스템	최인영 교수 (가톨릭 의과대학 의료정보연구실)
15:20 - 15:40	Break Time	* 시연준비
15:40 - 16:10	Showcase: 웨어러블, 휘트니스 그리고 스윙댄스	휘트니스 - 어린이 & 성인 팀 / 스윙댄스 - 커플 & 그룹 팀
16:10 - 16:30	휘트미터의 현재와 미래	정유석 대표(휘트닷컴라이프)
16:30 - 16:50	청소년, 아동을 위한 활동량 알고리즘 개발 사례	김승환 부장 (ETRI 바이오의료 IT 융합연구부)
16:50 - 17:20	비만관리 플랫폼을 이용한 비즈니스 모델	김홍진 본부장 (인성정보 U헬스사업부)

문의 : 가톨릭대학교 중앙의료원 김미민(Tel: 02-2258-7661, e-mail: fullcos86@nate.com)

방송장비산업 상생협력 포럼(협력분과 위원회)

- Date & Time / Location : 13:30~17:30, October 15(Wed), 2014 / Rm. 207A, KINTEX
- Organized by : KOBEC

시간	내용
16:00~18:00	• 협력분과 위원회 - 주제1 : 방송사의 방송장비 구매 프로세스 발표 및 협력방안 논의 - 주제2 : SNS 등을 활용한 참여형 정보공유 활성화 방안

Contact : KOBEC 김성호(Tel: +82-2-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org)

2014 8th NRF Capacity Building Workshop

- Inclusive development Strategy through University-Industry Cooperation

- Date & Time / Location : 09:00~17:30, October 16(Thu), 2014 / Rm. 206, KINTEX
- Hosted by / Organized by : National Research Foundation (NRF)

Time	Program	Speaker
09:00~10:00	Registration, NRF Introduction, Opening Remarks	NRF Director General
10:10~11:00	[Keynote Speech] The Status and Lessons of University-Industry Cooperation & Technology Transfer in KOREA	Director, TLO of Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Jung-myeon Bae
11:00~11:50	[KOR] Korea Innovation Center, University Technology Transfer and Creative Economy	Legal Counsel(US Patent Lawyer), Korea Innovation Center, Doo-Kyu Kim
11:50~13:30	Luncheon	
13:30~14:20	[SG] Drive Invention to Innovation: Role of ETPL	Senior Vice President, A*STAR of Singapore, Shin-Cheul Kim
14:20~15:10	[US] University Technology Development and Transfer for the 21st Century	Chief, Office of Technology Development, Harvard University, Isaac T. Kohlberg
15:10~15:30	Coffee Break	
15:30~16:20	[HK] Technology Transfer Center Where Technology Meets with Industry in a University Setting	Director, Technology Transfer Center, Hong Kong University of Science and Technology, Claudia Xu
16:20~17:10	[KOR] Korea Innovation Center, University Technology Transfer	Senior Research Fellow, Science and Technology Policy Institute (STEPI), Deok-Soon Yim
17:10~17:30	Closing	

Contact : Ms. Kang, Manpower korea(Tel: +82-10-2461-1031, e-mail: Clare.kang@manpower.co.kr)

방송장비산업 상생협력 포럼(협력분과 위원회)

- 일시 / 장소 : 2014. 10. 15(수) 16:00 ~ 18:00 / 킨텍스 회의실 207A호
- 주관 : KEA 방송장비산업센터(KOBEC)

시간	내용
16:00~18:00	• 협력분과 위원회 - 주제1 : 방송사의 방송장비 구매 프로세스 발표 및 협력방안 논의 - 주제2 : SNS 등을 활용한 참여형 정보공유 활성화 방안

문의 : KEA 방송장비산업센터 김성호(Tel:02-6388-6145, e-mail:bct@gokea.org)

제 8회 2014 NRF Capacity Building Workshop

- “산학협력/기술이전을 통한 개도국 경제·사회발전 방안 모색”

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 09:00~17:30 / 킨텍스 회의실 206호
- 주최 / 주관 : 한국연구재단(NRF)

시간	내용(주제)	발표자
09:00-10:00	등록 및 NRF 소개, 개회사	NRF 사무총장
10:10-11:00	[Keynote Speech] 우리나라의 기술이전 및 산학협력 현황 소개	한국과학기술원 산학협력단장 배중면 교수(기계공학과)
11:10-11:50	[한국] 한국 혁신 센터, 대학 기술이전과 창조 경제	KIC사무국 법률전문가 김두규 변리사 (미국 특허변호사)
11:50-13:30	오찬	
13:30-14:20	[싱가폴] 혁신으로 발명을 이끈다: ETPL의 역할	A*STAR 부사장 김신철 박사
14:20-15:10	[미국] 21세기를 위한 대학 기술 발전 및 이전	하버드대학교 기술발전사무소장 Isaac T. Kohlberg
15:10-15:30	휴식	
15:30~16:20	[홍콩] 대학 환경에서 기술과 산업이 만나는 기술 이전 센터	홍콩과학기술대학 기술이전센터장 Claudia Xu
16:20~17:10	[한국] 한국 혁신 센터, 대학 기술 이전	과학기술정책연구원 임덕순 박사
17:10-17:30	클로징	

문의 : 맨파워코리아 전시컨벤션/강초혜(Tel:010-2461-1031, e-mail:Clare.kang@manpower.co.kr)

October 15 (Wed)

October 16 (Thu)

Event & Conference | 주요행사

ISMP-IAAC 2014

- Date & Time / Location : 09:00-18:30, October 16(Thu), 2014 / Rm. 208, KINTEX
- Hosted by / Organized by: KMEPS

Time	Program	Speaker
09:30~12:00	Registration	
Session III : Packaging Related Technologies Session Chair : Ricky Lee (HKUST/Hong Kong), Kwang-Seong Choi (ETRI/Korea)		
09:30~10:10	1) Practical Nano-Technology in Electronics Manufacturing	Chuck Bauer (Techleadcorp/USA)
10:10~10:50	2) Laser Grooving Technique for Dicing Nanoscale Low-k Wafer	Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan)
10:50~11:10	Coffee Break	
11:10~11:50	3) Lithography Challenges for Leading Edge 3D Packaging Applications	Robert Hsieh (Ultratech/USA)
11:50~12:30	4) A Temporary Bonding and Debonding Technology for TSV Fabrication	Takuo Kawauchi (Tokyo Electron Ltd./Japan)
12:30~14:00	Lunch	
Session IV : Substrates and Materials Technology Session Chair : Yasumitsu Oorii (IBM/Japan), Ho-Hung Chang (Dankook Univ./Korea)		
14:00~14:40	5) Impact of Back Grind Damage on Si Wafer Thinning for 3D Integration	Tomoji Nakamura (Fujitsu/Japan)
14:40~15:20	6) The Challenges and Opportunities of Advanced Packaging Materials	Wun-Yan Chen (Industrial Technology Research Institute/Taiwan)
15:20~15:40	Coffee Break	
15:40~16:20	7) Next Generation Packaging Technologies for Cognitive Computing Devices	Yasumitsu Oorii (IBM/Japan)
16:20~17:00	8) Low Temperature Bonding Based on Solder for Flexible IoT Platforms	Kwang-Seong Choi (ETRI/Korea)

Contact : Ms. Soyoun Park, KMEPS(Tel: +82-2-538-0962, e-mail: kmepps@kmepps.or.kr)

FEZ of Korea, Investor Roadshow 2014

- Date & Time / Location : 11:00~13:30, October 16(Thu), 2014 / Rm.211 , KINTEX
- Hosted by / Organized by : Korean Free Economic Zone

Time	Program	Speaker
11:00~11:30	Registration	
11:30~11:35	Opening	MC
11:35~11:40	Welcoming speech	Director General for KFEZ(TBA)
11:40~11:45	KFEZ PR Video	Presenter Na Kyung-jin
11:45~12:00	IR Presentation	
12:00~13:00	Luncheon	Formal luncheon
13:00~13:20	Networking Reception	Networking Relationship
13:20~13:30	Closing	MC

Contact : Ms. Park Sejin, Planning Team of R&L Communications Co., Ltd.(Tel: +82-2-3462-7722, e-mail: sjin1029@rlcomm.kr)

ISMP-IAAC 2014

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 09:00~18:30 / 킨텍스 회의실 208호
- 주최 / 주관 : KMEPS

Time	Program	Speaker
09:30~12:00	Registration	
Session III : Packaging Related Technologies Session Chair : Ricky Lee (HKUST/Hong Kong), Kwang-Seong Choi (ETRI/Korea)		
09:30~10:10	1) Practical Nano-Technology in Electronics Manufacturing	Chuck Bauer (Techleadcorp/USA)
10:10~10:50	2) Laser Grooving Technique for Dicing Nanoscale Low-k Wafer	Hsiang-Chen Hsu (I-Shou Univ./Taiwan)
10:50~11:10	Coffee Break	
11:10~11:50	3) Lithography Challenges for Leading Edge 3D Packaging Applications	Robert Hsieh (Ultratech/USA)
11:50~12:30	4) A Temporary Bonding and Debonding Technology for TSV Fabrication	Takuo Kawauchi (Tokyo Electron Ltd./Japan)
12:30~14:00	Lunch	
Session IV : Substrates and Materials Technology Session Chair : Yasumitsu Oorii (IBM/Japan), Ho-Hung Chang (Dankook Univ./Korea)		
14:00~14:40	5) Impact of Back Grind Damage on Si Wafer Thinning for 3D Integration	Tomoji Nakamura (Fujitsu/Japan)
14:40~15:20	6) The Challenges and Opportunities of Advanced Packaging Materials	Wun-Yan Chen (Industrial Technology Research Institute/Taiwan)
15:20~15:40	Coffee Break	
15:40~16:20	7) Next Generation Packaging Technologies for Cognitive Computing Devices	Yasumitsu Oorii (IBM/Japan)
16:20~17:00	8) Low Temperature Bonding Based on Solder for Flexible IoT Platforms	Kwang-Seong Choi (ETRI/Korea)

문의 : KMEPS/사무국/박소윤 간사(Tel: 02-538-0962, e-mail: kmepps@kmepps.or.kr)

대한민국 경제자유구역 투자설명

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 10:00~13:30 / 킨텍스 회의실 211호
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부 경제자유구역기획단

시간	내용(주제)	발표자
10:00~10:30	등록	
10:30~10:35	개회	사회자
10:35~10:40	환영사	경제자유구역기획단 단장
10:40~10:45	KFEZ 소개영상	프리젠테 나경진
10:45~11:00	IR 프레젠테이션	
11:00~12:00	기조연설	코글로닷컴 회장 이금룡(예정)
12:00~13:00	오찬	웨스턴코스메뉴
13:00~13:20	네트워킹 리셉션	
13:20~13:30	폐회	사회자

문의 : ㈜알앤엘커뮤니케이션/ 전략기획실/ 박세진(Tel: 02-3462-7722, e-mail: sjin1029@rlcomm.kr)

방송장비산업 상생협력 포럼(분과위원회)

- Date & Time / Location : 10:00~15:00, October 16(Thu), 2014 / Rm. 302, KINTEX
- Hosted by / Organized by : KOBEC

시간	내 용
10:00~12:00	- 기술분과위원회 • 주제1 : 방송장비 시장선도형(수요자 중심) 개발 아이템 발굴 • 주제2 : 방송사의 방송장비 개발 현황 발표 • 주제3 : 수요자 중심(연계) 기술 개발 촉진 방안 논의
12:00~13:00	- 오찬
13:00~15:00	- 협력분과 위원회 • 주제1 : 방송사의 방송장비 구매 프로세스 발표 • 주제2 : SNS 등을 활용한 참여형 정보공유 활성화 방안 • 주제3 : 디지털라디오 등 신시장 창출을 위한 협력방안

Contact : KOBEC 김성호(Tel: +82-2-6388-6145, e-mail: bct@gokea.org)

2014 Industry Convergence Leaders's Lecture & Awards Ceremony

- Date & Time / Location : 12:00~16:30, October 16(Thu), 2014 / Rm.209-A, KINTEX
- Hosted by : MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY(MOTIE)
- Organized by : Korea Institute of Industrial Technology(KITECH), Korea National Industrial Convergence Center(KNICC)

Time	Program	Speaker
12:00~12:10	Registration	
12:10~14:40	Lunch & Inspect Exhibition	
14:40~14:50	Opening Speech	Head of KNICC
14:50~15:30	Covergence Leader's Lecture	Covergence Leader
15:30~16:10	Industrial Convergence	Head of Department
16:10~16:20	Awards Ceremony	
16:20~16:30	Closing	

Contact : Mr.Lee, Insoo, Convergence Promotion Office(Tel: 82-031-8040-6786, e-mail: islee@kitech.re.kr)

3D Printing Business Model

- Date & Time / Location : 13:30, October 16(Thu), 2014 / Booth D101
- Hosted by : Ministry of Trade, Industry & Energy, KOTRA
- Organized by : 3D Fusion Industry Association, Korea Electronics Association

Time	Program	Speaker
13:30	Future of 3D Printing	Carima
14:00	Application of 3D Printing in Car Industry	3D Systems
14:30	How to Make goods with DLP 3D Printer and Application Examples of Jewelry Industry	Hephzibah
15:00	Cloud 3D Printing System	ObjectBuild
15:30	3D Printing and Caracter Business Model	Gamein Organization
16:00	Application Examples of 3D Printing in Consumer Goods	3DITEMS

Contact : Ms. Jain Huh, 3D Fusion Industry Association(Tel:+82-2-6388-6086, e-mail: 3d@gokea.org)

방송장비산업 상생협력 포럼(분과위원회)

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 10:00~15:00 / 킨텍스 회의실 302호
- 주최 / 주관 : KEA 방송장비산업센터(KOBEC)

시간	내 용
10:00~12:00	- 기술분과위원회 • 주제1 : 방송장비 시장선도형(수요자 중심) 개발 아이템 발굴 • 주제2 : 방송사의 방송장비 개발 현황 발표 • 주제3 : 수요자 중심(연계) 기술 개발 촉진 방안 논의
12:00~13:00	- 오찬
13:00~15:00	- 협력분과 위원회 • 주제1 : 방송사의 방송장비 구매 프로세스 발표 • 주제2 : SNS 등을 활용한 참여형 정보공유 활성화 방안 • 주제3 : 디지털라디오 등 신시장 창출을 위한 협력방안

문의 : KEA 방송장비산업센터 김성호(Tel:02-6388-6145, e-mail:bct@gokea.org)

2014 산업융합 Young Meister 프로그램 융합리더와의 만남 및 시상식

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 12:00~16:30 / 킨텍스 회의실 209호 A
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / 한국생산기술연구원 국가산업융합지원센터

시간	내용(주제)	비고
12:00~12:10	집결 및 등록	
12:10~14:40	식사 및 전시회 참관	사회자
14:40~14:50	개회사	국가산업융합지원센터 손웅희 소장
14:50~15:30	융합리더와의 만남	기술명장
15:30~16:10	산업융합 강연	국가산업융합지원센터 김민선 실장
16:10~16:20	시상식	

문의 : 국가산업융합지원센터 융합진흥실/이인수(Tel: 031-8040-6786, e-mail: islee@kitech.re.kr)

3D프린팅 산업별 응용 사례

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 13:30~17:00 / 킨텍스 회의실 210호
- 주최 : 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- 주관 : 3D융합산업협회, 한국전자정보통신산업진흥회

시간	내용(주제)	발표자
13:30~14:00	3D프린터가 미래의 주역이 된다!	이병국 대표(캐리마)
14:00~14:30	3D프린팅 자동차산업 활용 사례	윤대호 이사(한국기술)
14:30~15:00	DLP 3D프린터의 실무활용방안 및 주얼리산업 활용 사례	김성복 실장(헵시바)
15:00~15:30	클라우드 3D프린팅 시스템	백진철 대표(오브젝트 빌드)
15:30~16:00	3D프린팅 캐릭터 연계 BM	구성권 랩장(게임인재단)
16:00~17:00	3D프린팅 소비자산업 활용 사례	이기훈 대표(3DITEMS)

문의 : 3D융합산업협회 허자인 주임(Tel: 02-6388-6086, e-mail: 3D@gokea.org)

2014 NTB Bio & Medical Equipment Technical Seminar

- Date & Time : 13:30~17:30, October 16(Thu), 2014
- Location : Seminar Room at Healthcare and Medical Devices Zone, KINTEX
- Hosted by : Ministry of Trade, Industry and Energy
- Organized by : Korea Institute for Advancement of Technology,
Korea Health Industry Development Institute
- Sponsor by : Korea Electronics Association

Time	Program	Speaker
13:30~14:00	Registration & Technology brochure distribution	-
14:00~14:20	NTB(Network for Tech-Biz)/ About Alliance	Korea Institute for Advancement of Technology
14:20~14:35	01. Grouping Method of Tongue Coating Region Using Color-based Approach	Korea Institute of Oriental Medicine
14:35~14:50	02. An Acupuncture Device Using Traditional Scale	Korea Institute of Oriental Medicine
14:50~15:15	03. Apparatus for inspecting objects using terahertz wave	Korea Food Research Institute
15:15~15:30	04. Filter Needle	Dongguk University Medical Instrument Center
15:30~15:45	05. Artificial Pancreas Device To Inject Insulin Automatically Using Sensor Connected to Veins	Yonsei University Health System
15:45~16:00	06. Surgical Apparatus For Orthognathic Surgery	Yonsei University Health System
14:35~17:30	Technology Transfer Consultation	

Contact : Mr. Sang Hwa Lee, EurasTech Corp.(Tel: 02-454-9204(4), e-mail: bloodcon@eurastech.com)

3D Printing Business Model

- Date & Time / Location : 13:30, October, 17(Fri), 2014 / Booth D101
- Hosted by : Ministry of Trade, Industry & Energy, KOTRA
- Organized by : 3D Fusion Industry Association, Korea Electronics Association

Time	Program	Speaker
10:30	Future of 3D Printing	Carima
11:00~11:30	Business Model of 3D Printing	3DITEMS
11:30~	Using 3D Printing	3DFIA

Contact : Ms. Jain Huh, 3D Fusion Industry Association(Tel:+82-2-6388-6086, e-mail: 3d@gokea.org)

NTB기술이전설명회-바이오 및 의료기기 분야

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 16일(목) 13:30~17:30 / 컨텍스 5홀 명품의료기기 공동관내 세미나장
- 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / 한국산업기술진흥원, 한국보건산업진흥원
- 후원 : 한국전자정보통신진흥회

시간	내용(주제)	발표자
13:30~14:00	참가등록 및 자료집 배포	-
14:00~14:20	NTB(국가기술사업화종합정보망) 소개	한국산업기술진흥원
14:20~14:35	01. 컬러분포기반의 선택분류방법	한국한의학연구원
14:35~14:50	02. 전통음계를 이용한 침술장치	한국한의학연구원
14:50~15:15	03. 테라헤르츠파를 이용한 물체 비파괴 검사 장치	한국식품연구원
15:15~15:30	04. 필터니들	동국대학교 의료기기개발촉진센터
15:30~15:45	05. 정맥 삽입형 인공 체장	연세대 의료원
15:45~16:00	06. 약교정 수술용 스프린트 및 그 제작방법	연세대 의료원
14:35~17:30	기술이전 상담(기술발표 후 1:1상담 진행)	

문의 : (주)유라스텍/기술사업화팀/이상화 과장(Tel: 02-454-9204(4), e-mail: bloodcon@eurastech.com)

3D프린팅 BM

- 일시 / 장소 : 2014년 10월 17일(금) 10:30~ / 컨텍스 5홀 3D프린터발표관(D101)
- 주최 : 산업통상자원부, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)
- 주관 : 3D융합산업협회, 한국전자정보통신산업진흥회

시간	내용(주제)	발표자
10:30~11:00	3D프린터가 미래의 주역이 된다!	이병국 대표(캐리마)
11:00~11:30	3D프린터 비즈니스 모델의 활용	이기훈 대표(3DITEMS)
11:30~	3D프린팅 활용실습	3DFIA

문의 : 3D융합산업협회 허자인 주임(Tel: 02-6388-6086, e-mail: 3D@gokea.org)

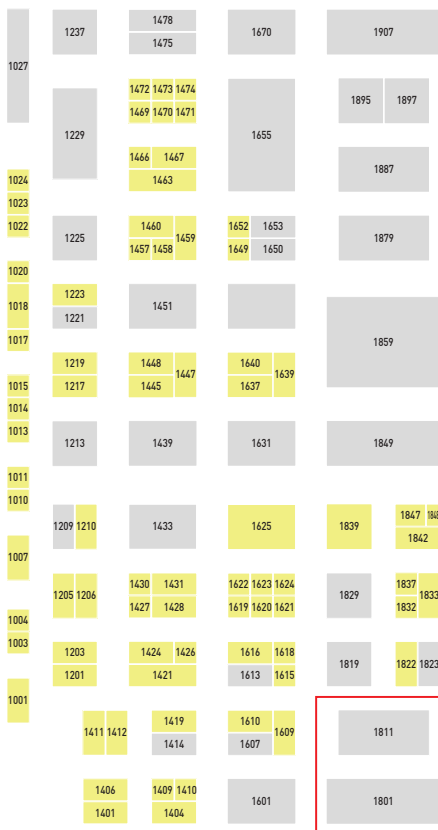
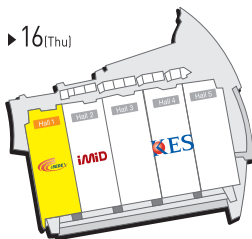
October 16 (Thu)

October 17 (Fri)

Hall 1 Floor Plan | 1홀 도면



www.isedex.org October 14_(Tue) ▶ 16_(Thu)



Hall 1

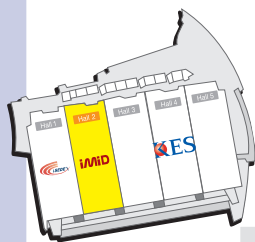
1010	ABC TRADING
1475	ADEKA KOREA
1206	AIN
1619	ALPHAPLUS CO., LTD.
1237	AUROS TECHNOLOGY
1404	BEGA, INC.
1004	CHOMDAN., INC.
1007	CIP CORPORATION
1473	CLAIRPIXEL CO., LTD.
1445	CONNECTEC JAPAN CORPORATION
1426	COXEM CO., LTD.
1829	CREATIVE WORKS TECHNOLOGY CO., LTD.
1613	CVI LASER OPTICS
1615	DAEIL SYSTEMS CO., LTD.
1401	DAESHIN M/C CORPORATION
1410	DASOLENG
1221	DEVICEENG CO., LTD.
1650	DONG-IL SHIMADZU CORP.
1811	DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.
1471	DYNALITH SYSTEM CO., LTD.
1847	EASTWEST HI-TECH
1014	ELECTRONIC RESOURCES INC.
1655	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE(ETRI)
1849	EO TECHNICS CO., LTD.
1829	EPG
1829	E-PLATINGS, RIS
1670	EXICON.CO., LTD.
1229	FINETECH.CO., LTD.
1205	GENIUS TECHNOLOGY CO., LTD.
1431	GVT.INC.
1424	HIROXKOREA CO., LTD.
1837	HITEMS CO., LTD.
1219	HITS. CO., LTD.
1640	HOT & COOL, INC.
1819	HYUNDAI ENG CO., LTD.
1460	I&C TECHNOLOGY CO., LTD.

Hall 1 Exhibitors List

1842	ILWOONG PLATECH CO., LTD.
1223	IMT
1433	INFOVION INC.
1011	IRIS ELECTRIC CORP.
1616	JAEWON CO., LTD.
1022	JEIL MTECH CO., LTD.
1829	JEONGWOO EZTEC CO., LTD.
1213	JESAGI HANKOOK LTD.
A2	K.C.TECH
1601	KIPEX
1618	KOFAS CO., LTD.
1459	KOREA IMAGE TECHNOLOGY
1649	KOREA KEYENCE CO., LTD.
1637	KOREA STRATEGIC TRADE INSTITUTE
1225	KOREAN APPRENTICESHIP SYSTEM
1412	KYUNGWON TECH INC.
1024	MAGSOL
1458	MIJIN SYSTEM CO., LTD.
1203	MILLENIUM OPTICAL SYSTEM CO., LTD.
1430	MK PRECISION
1653	MMP CO., LTD.
1622	MOLYTECH CO., LTD.
1017	NAMIL OPTICAL COMPONENTS
1020	NAMOTEC
1839	NANO TEM KOREA
1421	NANOSYSTEM CO., LTD.
1879	NEONTECH CO., LTD.
1823	NEWPORT
1015	NEXT E&S CO., LTD.
1018	OLOO NENT
1217	OLYMPUS KOREA CO., LTD.
1652	P&P COMPONENTS CO., LTD.
1448	PEOPLE & TECHNOLOGY
1607	PI KOREA
1466	PICOCEL CO., LTD.
1610	PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
1439	PKL
1623	PS TECH

1447	PSK
1414	QBIC LASER SYSTEM INC.
1639	QRT INC.
1917	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
1013	SCINCO CO., LTD.
1419	SEC CO., LTD.
1001	SEHYUN TRADING CORP.,
1801	SEMES CO., LTD.
1469	SEMISENS CO., LTD.
A1	SHINSUNG ENG CO., LTD.
A1	SHINSUNG FA CO., LTD.
1676	SILICON MITUS, INC.
1481	SILICON WORKS CO., LTD.
1609	SIZENSEE CO., LTD.
1241	SK HYNIX
1457	SOLLAE SYSTEMS CO., LTD.
1209	SPACESOLUTIONS CO., LTD.
1478	STI CO., LTD.
1907	STMICROELECTRONICS
1879	TAE WON TECH
1879	TES CO., LTD.
1467	TLI INC.
1624	ULVAC CRYOGENICS KOREA INC.
1625	ULVAC KOREA, LTD.
1201	UNILAM
1822	VICOSYS
1472	WIZNET CO., LTD.
1887	WONIK IPS
1897	WONIK MATERIALS CO., LTD.
1895	WONIK QNC
1670	YIK CORPORATION
1829	YJSTECH LTD.
1879	YOUNGCHANG CHEMICAL CO., LTD.
1470	ZEPHYRLOGIC, INC.
1474	ZINITIX CO., LTD.

Hall 2 Floor Plan | 2홀 도면



IMiD

www.imidex.org October 14(Tue) ▶ 16(Thu)



Hall 2

E17	ADVANCED PROCESS SYSTEMS CORPORATION
G7	ADVANCED TECHNOLOGIES CO., LTD.
J9	AGFA INDUSTRIES KOREA LTD.
C9	AVA VISION, CO., LTD.
J15	BRUSH BANK
E15	CHARM ENGINEERING CO., LTD.
E3	CHUNGNAM TECHNOPARK DISPLAY CENTER
H5	COMBUSTECH
K14	CSK INC.
L10	DAEDUK COLLEGE
C6	DAEGU TECHNOPARK NANO CONVERGENCE PRACTICAL APPLICATION CENTER
E10	DAEKO TECH CO., LTD.
E6	DCN.CO., LTD.
J7	DE&T CO., LTD.
J1	DISPLAY R&D INFORMATION
L7	DISPLAY SECTOR COUNCIL
L13	DISPLAY TAIWAN (PIDA)
E7	DMS
J11	DONGA BRUSH
1811	DONGJIN SEMICHEM.CO., LTD.
L9	DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY COLLEGE
A7	DURASONIC
L14	ECONY
I9	ELDIM S.A
E12	ENTECHNOLOGIES
A6	EO TECHNICS CO., LTD.
J3	EXCELLENT PRODUCT'S GALLERY
F2	FINETECH JAPAN/FILMTECH JAPAN
F10	FNS TECH CO., LTD.
H15	HBTECHNOLOGY
H19	HENKEL TECHNOLOGIES
E11	HIDISPLAY
F14	IPG PHOTONICS KOREA
E1	ISELTEK CO., LTD.
G6	JMON CO., LTD.
E5	JUNG WON CORPORATION

Hall 2 Exhibitors List

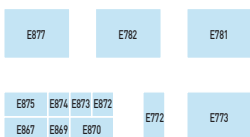
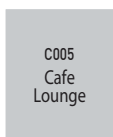
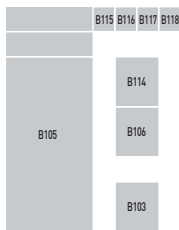
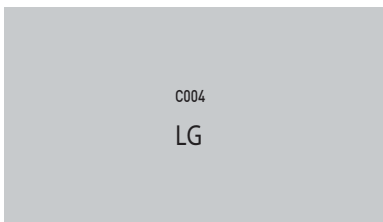
J10	JWM-TECH CO., LTD.
A2	K.C.TECH
J2	KIPO
A10	K-MAC
K15	KNW CO., LTD.
K13	KYORITSU CHEMICAL KOREA CO., LTD.
L11	KYUNGNAM COLLEGE OF INFORMATION & TECHNOLOGY
I8	LASER SPECTRONIX
E21	LG DISPLAY
E19	LIG ADP
E13	LMS CORPORATION
C3	LS MTRON
C5	MAXFILM CORPORATION
G12	MCSCIENCE INC.
L21	MERCK ADVANCED TECHNOLOGIES LTD.
L15	M-VISION CO., LTD.
J8	NANOBRICK CO., LTD.
G3	NAPSON KOREA CO., LTD.
G9	NEW POWER PLASMA CO., LTD.
I10	NEXTIN, INC.
E2	NIKKEI BUSINESS PUBLICATIONS, INC.
F4	NPD DISPLAY SEARCH KOREA
H6	OPTINVENT
B7	PHILOPTICS
C7	PHOTON CO., LTD.
E8	PSTEK CO., LTD.
L19	PURITECH CO., LTD.
E9	RADIANT SOLUTION CO., LTD.
C8	RNDPLUS CO., LTD.
B5	RORZE SYSTEMS CORPORATION
K12	SAMJU MULSAN CO., LTD.
A11	SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.
E4	SAMWOOHITECH
F11	SANAYI SYSTEM CO., LTD.
1801	SEMES CO., LTD.
A5	SEMI SYSCO CO., LTD.
J13	SEWOOINCORPORATION
F6	SHENZHEN FLAT PANEL DISPLAY LUDUSTRY ASSOCIATION

H7	SHINHAN SCIENTIFIC CO., LTD.
A1	SHINSUNG ENG CO., LTD.
A1	SHINSUNG FA CO., LTD.
H3	SMART DISPLAY ZONE
I11	SNU PRECISION CO., LTD.
H13	SP TECHNOLOGY CO., LTD.
E14	SUKWON CO., LTD.
B3	SUNGDO ENG
I7	SUNG-HO LED CO., LTD.
B4	SUNIC SYSTEM, LTD.
L1	TES CO., LTD.
C1	TLC TECH
J17	TMS CO., LTD.
B1	TOP ENGINEERING CO., LTD.
H11	TOPCON KOREA CORP.
C10	TOUCH TECH PAVILION
F9	UBI RESEARCH
H4	UIT INC.
C4	WIZOPTICS
M16	WONIK MATERIALS
M15	WOO-SHIN SPECIAL PACKAGING CO., LTD.
L12	YEUNGJIN COLLEGE
K11	YMK CO., LTD.
H9	YOUNGPOONG CMC CO., LTD.

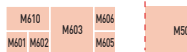
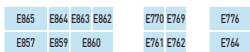
Hall 3,4,5 Floor Plan | 3,4,5홀 도면



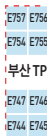
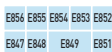
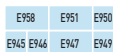
www.kes.org October 14_(Tue) ▶ 17_(fri)



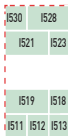
Consumer



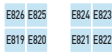
중소형



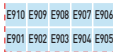
부산 TP



Electronic Parts & Materials



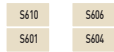
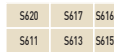
TEEMA

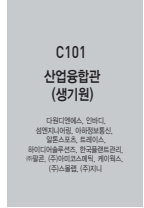
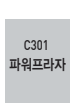
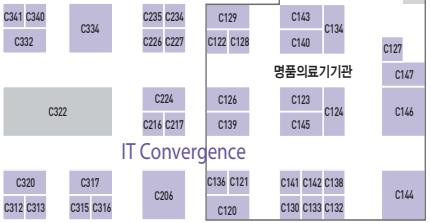
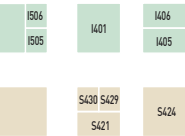
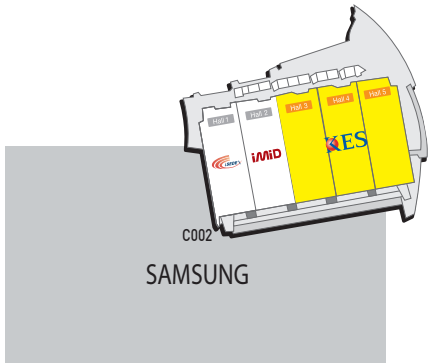


서울과기대



Software/Mobile





Hall 3,4,5 Exhibitors List

Hall 3, 4, 5

D331	3D EYE PICTURES CO., LTD.
D218	3D FUSION INDUSTRY ASSOCIATION
D101	3D PRINTER ANNOUNCEMENT SPACE
D305	3D PRINTER EXPERIENCE ZONE
D314	3D SYSTEMS
C347	3DENTER
C305	3DIGIVIEWASIA
D213	3DITEMS
C128	ACEMEDICAL
S429	ACEN CO., LTD.
B124	ACETEL CO., LTD.
M430	ACTIONTECH, CO., LTD.
E711	AD POWER CO., LTD.
I601	ADVANTECH
B121	AEPEL CO., LTD.
C101	AHA INC CO., LTD.
D217	AIKOL TECH
D201	AIRREX
C348	AJ NETWORKS
C348	AJ RENTCAR
I509	AJOU UNIVERSITY
E907	AKER TECHNOLOGY CO., LTD.
E851	ALMUS INTERNATIONAL INC.
C312	ALPHA DISPLAY TECH
C101	ALTON SPORTS
S616	AMARISOFT
C101	AMI COSMETIC
E910	AMPHENOL
M404	ANALOG RESEARCH SYSTEM
D203	ANATZ INC.
E756	ANGEL CO., LTD.
S606	ANSEN QUARTZ CO., LTD.
E721	ANYTEK TECHNOLOGY
E721	ANYTEK TECHNOLOGY LTD.
E761	APPLIED SENSOR
M602	ARM CONNECTED
C317	ARMA

C351	ARTEC 3D SCANNER
S616	ASC3D
C401	ASI CORP
S606	ASUKA ELECTRONICS CO., LTD.
E747	AXUS TECHNOLOGY
E875	BESTAR HOLDING CO., LTD.
E908	BESTJOB CO., LTD.
B114	BEYMA
S507	BI MATRIX
E832	BLUECHIP ENP CO., LTD.
M422	BLUESOFT
M412	BOARDTECH & DAVID
C136	BORYUNG
E820	BRIGHTKING HOLDINGS LIMITED
E751	BUSAN TECHNO-PARK
S403	BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
E840	CAIS ELECTRONICS CO., LTD.
S420	CAMPUNG
D211	CARIMA CO., LTD.
E714	CARRIER TECH PRECISION CO., LTD.
I424	CAU IACF
E941	CCPIT ELECTRONICS & INFORMATION INDUSTRY SUB-COUNCIL
C342	CEL-ROBOX
E714	CENTRA SCIENCE CORP
E714	CENTRA SCIENCE CORP(CNR)
E877	CEPHAS
E814	CHINA ELECTRONIC APPLIANCE CORPORATION
E826	CHINA ELECTRONICS FAIR(CEF)
S606	CHIYODA ELECTRONIC CO., LTD.
I510	CHOIS TECHNOLOGY CO., LTD.
I427	CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY AC
M514	CHUNGLIMAQUA CO., LTD.
E847	CIMA NANOTECH
E819	CIXI JIEKE ELECTRONICS CO., LTD.
E806	CLEANEARTH CO., LTD.
S616	COHERENT LOGIX
M411	COMCON
S611	COMMERCIALIZATIONS PROMOTION AGENCY FOR R&D OUTCOMES
D301	COMPAQ KOREA

Hall 3,4,5 Exhibitors List

E754	CONOTEC CO., LTD.
E913	CONQUER ELECTRONICS CO., LTD.
I609	CONVERGENCE
D326	CORETEC. CO., LTD.
E874	DACHANG ELECTRONICS CHINA
M406	DAEDONG F&D CO., LTD.
E870	DAEKYEONG
E734	DAEKYUNG HICHEM.CO., LTD.
E745	DAHIN LEVEL CO., LTD.
B106	DAIKYUNG VASCOM
S620	DAILLYWELL
C122	DAIWAH CORP., LTD.
M428	DAOU INCUBE, INC.
E832	DARFON ELECTRONICS CORP.
D329	DARIM VISION CO., LTD.
S502	DATASTREAMS CORP.
C347	DAVINCK3D
C101	DAWON DNS INC.
E835	DAWOON ELECTRONICS
D314	DELCAM
E842	DENSO
E852	DERYOOKTECHNOLOGY CO., LTD.
I603	DEVICEMALL
E904	DIPTRONICS MANUFACTURING INC.
B112	DLOGIXS
C121	DMETEC
C145	DMIC
C101	DOMOSAFETY S.A
M621	DONG YANG EASY-TECH CO., LTD.
I421	DONG-A UNIVERSITY
E755	DONG-EUI UNIVERSITY
E848	DONGGUAN ZENENG BATTERY TECHNOLOGY
E724	DONGNAN ELECTRONICS KOREA
I621	DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
M620	DROIAN WORKSTATION LLC.
C401	DTS KOREA
E764	DUKWOO TRADING CORP.
C351	DWS SYSTEM 3D PRINTER
E762	DYNACAST(S) PTE LTD.

S506	EASYCERTI
B103	ECEN ELECTRONICS CO., LTD.
M602	ECONAIS INC.
M511	ED RESEARCH CO., LTD.
M613	EDMS
D327	E-GONGGAM CO., LTD.
B121	EIGHTEENSOUND
I601	EIZO
M424	ELIVISION
M616	EMC COMPLIANCE LTD.
S412	ENKISOFT INC.
C334	ENVIRONMENT-ENERGY CENTER FOR ELECTRONICS & IT PRODUCTS
D323	EOS
S613	EPIK SYSTEM CO., LTD.
M611	EPLC
M613	E-REA
E772	ERICSSON
S606	EROCORE ENTERPRICE CO., LTD.
M524	ESOL INFORMATION & COMMUNICATION CO., LTD.
E716	E-SONG AMERICA INC.
E716	E-SONG EMC CO., LTD.
C234, C227	ETRI
C226	EVERTREE CO., LTD.
M611	E-VISION
I518	EWHA UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION
E781	EXTECH INSTRUMENTS
I601	EZISHOP CREATIVE
C101	FALCON CO., LTD.
I505	FARADAY
I601	FINECOM
C127	FIT.LIFE INC.
E731	FLIR SYSTEMS KOREA CO., LTD.
E927	FLY WEALTH INDUSTRIAL LTD.
S416	FORCS CO., LTD.
D216	FORMER'S FARM
I527	FOUNDATION OF RESEARCH AND BUSINESS, CNU
I519	FOUNDATION OF SOONGSIL UNIVERSITY-INDUSTRY
M603	FTA UTILIZATION SUPPORT CENTER
E847	FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

Hall 3,4,5 Exhibitors List

E835	FULLTECH ELECTRIC CO., LTD.
S606	FURUKAWA BUSSAN CO., LTD.
E747	G&P TECHNOLOGY INC.
E863	G&Y ELECTECH CO., LTD.
M601	GENIEBIO
I604	GIGAREX
I419	GIST
S408	GKES
M424	GLOBEPOINT
C347	GLUCK
E781	GMC-I
C332	GOODWAY
E877	GOPRO
M423	GOYANG INDUSTRY PROMOTION AGENCY
I505	GRAINMEDIA
E701	GREELY TECHNOLOGY (H.K.) LTD
M413	GREENRESOURCE
M520	GRENTech CO., LTD.
E901	GUANGDONG ELECTIRAL INDUSTRY CO., LTD.
S424	GUMI ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE
D325	GUMI ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE(GERI)
M414	GUNPODO SOFT
I426	GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY
I510	HAMA GMBH & CO KG
I601	HANA
C138	HANDOK MEDICAL
M516	HANKILWIT INC.
D231	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO., LTD.
S513	HANYOUNG ENG
I405	HASOINTECH CO., LTD.
E772	HAWEI KOREA
D323	HDC
C144	HEALTHCARE AND MEDICAL DEVICES ZONE
E903	HEAVY POWER CO., LTD.
E701	HENSINPOW TECHNOLOGY CO., LTD.
D201	HEPHZIBAH
C101	HIDEA SOLUTIONS
E801	HIPLIK PACKAGING PRODUCTS KOREA BRANCH
M430	HISMARTECH

E769	HI-TECH
E853	HOESUNG COIL PARTS
M409	HOMELEC KOREA CO., LTD.
M431	HONEYWELL
E730	HONG KONG XTALS LIMITED
C101	HST
E842	HUMAX
C224	HUMING GLOBAL CO., LTD.
E860	HUNG-JIN GI GI
E856	HYLEC-APL LIMITED
C133	HYUNJOO IN-TECH
E806	HZO, INC.
I512	IACF KEIMYUNG UNIVERSITY
I528	IACF OF HOSEO UNIVERSITY
B102	IC AUDIO GMBH
C901	ICG
C351	IDS GLOBAL CO., LTD.
C305	IDSC
M606	IFA (MESSE BERLIN GMBH)
I414	I-KAIST
S620	ILWON ELECTEL CO., LTD.
E827	IMPERIAL AUTO INDUSTRIES CO., LTD.
C101	INBODY CO., LTD.
I530	INDUSTRY-ACADEMIA COOPERATION FOUNDATION OF SEJONG UNIVERSITY
C141	INFOPIA CO., LTD.
M411	INIS
I422	INJE UINVERSITY, IACF
C316	INKCHEM SYSTEM
B117	INKEL PA CORPORATION
M419	INMOK CO., LTD.
C334	INPRONTIV
I506	INSIGHT POWER
I430	INSTITUTE FOR RESEARCH & INDUSTRY COOPERATION, PNU
I601	INTECH&COMPANY
D301	INTELLI KOREA
B102	INTER-M CORPORATION
E711	INTERTEK
S430	IP CONSULTING
I401	I-PAC

Hall 3,4,5 Exhibitors List

I401	IPCAST
C101	IREVO
E958	IT SURVEY RESEACH CENTER
E855	JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION
E867	JAPAN UNIX
C140	JAWON MEDICAL
I601	JECS COMPANY INC.
E781	JEILMI CO., LTD.
I428	JEJU NATIONAL UNIVERSITY
B122	JEJU TECHNOPARK
E827	JIN YOUNG R&S CO., LTD.
C101	JINI CO., LTD.
B108	JINMYUNG COMMUNICATIONS CO., LTD.
B113	JINMYUNG I&C INC.
E949	JIRANSOFT
E804	JNS CO., LTD.
E772	JONESTECH PLC
E856	JOWTEK CO.,LTD.
M429	JUDAKOREA
C134	JW MEDICAL CORP.
I414	KAIST INSTITUTE FOR IT CONVERGENCE
I414	KAIST OUIC
E833	KANG WON ELECTRIC WIRING SYSTEMS
I523	KANGWON NATIONAL UNIVERSITY UICF
B103	KARAK ELECTRONICS CO., LTD.
S606	KARHAM ENG., CORPORATION
E921	KCDI
M401	KEA
E839	KEA EXHIBIT HALL OF ESCO
S617	KEA HR DEVELOPMENT CENTER
I501	KEIT PARTNERS
B111	KEVIC, INC.
E747	KINTECH CORP
B118	KIRIN PRECISION CO., LTD.
C101	KITECH KNICC
S510	KJ INNOVATION CO., LTD.
E746	KMG(KUMYOUNG)
E865	KNC
S601	KNITTER-SWITCH

I515	KNU IAC
E831	KOIN CO., LTD.
C340	KOMATECH CO., LTD.
I406	KOOLSIGN CO., LTD.
D205	KORBOT
E921	KOREA CARE ASSOCIATION
S604	KOREA COPYRIGHT COMMISSION
I501	KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE
M512	KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE
C701	KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE
I501	KOREA PRINTED ELECTRONICS CENTER
E949	KOREA RENTAL CORP.
I524	KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION
M610	KOREAMARINE EQUIPMENT RESEARCH INSTITUTE
E924	KOREAN FREE ECONOMIC ZONES
M527	KORYO DIGIWORKS CO., LTD.
C101	KPM(KOREA PLANT MAINTENANCE)
C146	KRISS
D314	K-TECH CO., LTD.
E950	KUKDONG FASTECH CO., LTD.
C129	KUMGANG ADVANCE CO., LTD.
E766	KUMOH ELECTRIC CO., LTD.
C341	KUMOH ELECTRONICS CO., LTD.
I526	KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION
C142	KUNYOONG IBC CO., LTD.
I411	KWANGWOON UNIVERSITY IACF
C101	KWORKS
E832	KYUSHU DENTSU CO., LTD.
B110	L&B TECHNOLOGY CO., LTD.
E908	LA TECNICA DUE COMPONENTI ELETTRONICI
M415	LAMBDA VISION KOREA CO., LTD.
S421	LEADERSFC
E943	LESHAN SHARE ELECTRONICS CO., LTD.
C332	LEVELONE
C004	LG ELECTRONICS
C801	LG INNOTEK
C332	LIGHT COMMUNICATION CORP.
C126	LUTRONIC
M417	M2BLOCK

Hall 3,4,5 Exhibitors List

S407	M2SOFT
E859	MAEKYUNG BUYERS GUIDE CORP.
M427	MARKMEDIA INC.
S620	MARUWA
I615	MCCOY
S503	MCURIX
E761	MEASUREMENT SPECIALTIES CO., LTD.
E854	MEDIA GROUP INFOTHE
C120	MEDIANA
C143	MEDIEN INTERNATIONAL CO., LTD.
E919	MEGASOURCE
C139	MEK ICS CO., LTD.
B116	MESSE FRANKFURT KOREA LTD.
E869	MESSE FRANKFURT NEW ERA BUSINESS MEDIA LTD. TAIWAN BRANCH
E832	MICROCRYSTAL SWITZERLAND
E770	MICRONIX CORP.
E911	MICROTEST CORPORATION
E912	MING CHIANG PRECISION CO., LTD.
M601	MIRO CO., LTD.
E837	MK ELECTRON CO., LTD.
D221	MOCOMTECH CO., LTD.
E782	MOLEX KOREA
C501	MONEUAL INC.
E766	MORNSUN POWER
E955	MORRIS DJ CAR
I503	MOTION DEVICE INC.
D314	MTT TECHNOLOGY GROUP
M615	MU SOLVERS CO., LTD.
S406	MULTIMEDIA SECURITY LAB
E919	N&S ELECTRONIC CO., LTD.
S606	NAMPYUNG IT CO., LTD.
E830	NANOSENTECH CO., LTD.
E845	NANPI COUNTY JINLIYANG ELECTRONIC CO., LTD.
M521	NAUTILUS LAB. CO., LTD.
E857	NEOREM MAGNETS
S620	NIHON KAIHEIKI INDUSTRY CO., LTD.
S521	NIKON IMAGING KOREA CO., LTD.
S521	NIKON INSTRUMENTS KOREA CO., LTD.
S521	NIKON PRECISION KOREA LTD.

S620	NINGBO MINGHAO ELECTRONIC
E812	NINGBO NINGGANG PERMANENT MAGNETIC MATERIALS CO., LTD.
E932	NINGBO YANG GUANG AULI ELECTRONICS APPLIANCE CO., LTD.
E922	NINGBO ZHONGBO PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO., LTD.
E747	NITTAHAAS INC.
C124	NOUSCO
M601	NOVAREVO
E851	NW TECHNOLOGIES INC.
D206	OBJECTBUILD
M418	ODA TECHNOLOGIES CO., LTD.
E906	ONCQUE CORPORATION
M425	ONSCANS CO., LTD.
C133	OPTIM INC.
D321	ORAPIX
S401	PCN INC.
E828	PHYSIOLAB CO., LTD.
M421	PKLNS CO., LTD.
E856	POLYTECH & NET GMBH
C123	POSKOM.CO., LTD.
B107	POSTIUM KOREA
C301	POWER PLAZA CO., LTD.
D329	PROSPERITY INNOVATION INCORPORATED
D311	PROTOTECH
I616	PROZEN
S615	PSI KOREA
M420	RARA ELECTRONICS CORPORATION
M426	REALDNC, INC.
C130	REDESIGN CO., LTD.
E847	REDTEC INDUSTRIES PTE LTD.
I511	RESEARCH COOPERATION FOUNDATION OF YEUNGNAM UNIVERSITY
E770	RIGOL TECHNOLOGIES, INC.
E822	RISING SUN POWER TECHNOLOGY
C235	RNWARE CO., LTD.
D327	ROBO BUILDER
E874	RUGAO DACHANG ELECTRONICS CO., LTD.
E747	S.H TECHNOSERVICE
E747	S3 ALLIANCE RUS LLC
E720	SAEHANELECTRONICS CO., LTD.
S404	SALTWARE

Hall 3,4,5 Exhibitors List

E755	SAMIN ENGINEERING
C601	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.
C002	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
E914	SANJU ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.
E773	SANYO DENKI KOREA
E951	SANYOU KOREA CO., LTD.
C315	SAUVANUEL
I610	SCALABLE DLP 3D PRINTER
S419	SECURE GUARD TECHNOLOGY INC.
I505	SEIKO INSTRUMENTS
M529	SEJONG I&TECH CO., LTD.
I505	SEMISOLUTION INC.
E761	SENLINK CO., LTD.
E744	SEO YEONG CO., LTD.
C206	SEODONG MEDICAL CO.
E724	SEOIL ELECTRONICS
I606	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
I611~I614	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
E901	SHANGHAI ELECTIRAL INDUSTRY CO., LTD.
E813	SHANGHAI EVERSTAR ELECTRONICS CO., LTD.
E930	SHANGHAI GOSTA ELECTRONICS CO., LTD.
E908	SHANGHAI JENN EENG INDUSTRIAL CO., LTD.
E906	SHANGHAI SONGBEST INTERNATIONAL CO., LTD.
E937	SHANGHAI YOUFENG ELECTRONICS CO., LTD.
E929	SHENZHEN BIYATE ENERGY CO., LTD.
E918	SHENZHEN HQEW CO., LTD.
E824	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
E933	SHENZHEN YONGCHENGCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.
E835	SHENZHEN YYC MOTOR LTD.
E934	SHENZHEN ZEASSET ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
S615	SHIN SUNG MOLD TECH INC.
C317	SHINHAN FAIRS CO., LTD.
M406	SHINIL
I601	SHINYOUNGSI LTD.
E902	SHIU LI TECHNOLOGY CO., LTD.
E908	SHOU CHANG ELECTRONICS CO., LTD.
C120	SIEMENS
B115	SIGNTELECOM
E862	SILICONE VALLEY CO., LTD.

M627	SKYMEDIA CO., LTD.
C226	SLC CO., LTD.
E873	SLK
D314	SLM SOLUTIONS GMBH
C101	SMALL LAB.CO., LTD.
E921	SMART MEDIA
I620	SMART TECHNOLOGY LAB., INC.
E920	SMART&CO., LTD.
C148	SNUBH
S504	SOFTCAMP
I516	SOGANG UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION
E832	SOLICORE INC.
E726	SOLUTION KOREA COMPANY LIMITED
E719	SOMETECH INC.
C342	SONA GLOBAL CO., LTD.
E846	SOOYANGCHEMTEC
C320	SOSO H&C CO., LTD.
M410	SOUND-Q
E755	SPIC
I505	SPIROX
M416	SPOUCH
E701	SSF GROUP(ASIA) LTD.
E719	ST LIGHT
C202	STARFLEET
D311	STRATASYS KOREA
C101	SUM ENGINEERING
C302	SUNG HAN COPORATION
I513	SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY RESEARCH & BUSIS
S601	SUNGMUN ELECTRONICS CO., LTD.
M412	SUNGSHIN
M605	SUNGWOO MOBILE CO., LTD.
E757	SUNJE HI-TEK CO., LTD.
E910	SUPERIOR TECH CO., LTD.
E838	SUZHOU BORTLY HARDWARE ILLUMINATION ELECTRIC APPLANCE CO., LTD.
E831	SUZHOU JINGSHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
C101	SYNAPTICS
E947	SYNCUS CO., LTD.
S402	SYSTEM EVER
I618	TAECHANG NIKKEI CO., LTD.

Hall 3,4,5 Exhibitors List

E909	TAIWAN ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS' ASSOCIATION
S601	TAIWAY ELECTRONICS COMPONENTS CO.
E939	TDG HOLDING CO., LTD.
E716	TECHNIT INC.
S515	TECHNOLOGY AND STANDARDS CENTER
I605	TECHNONIA INC.
E921	TECHWORLD, INC.
E714	TECSTAR TECHNOLOGY CO., LTD.
I605	TEDIPLUS
E770	TESTLINK CORP.
E701	THE BROKER FORUM
C132	THE KOREAN AGING HEALTH FRIENDLY POLICY ASSOCIATION
I617	THE OD CO., LTD.
B114	THUNDER TECHNOLOGY
D311	THYMOS
E831	TIANJIN LISHEN BATTERY CO., LTD.
E815	TIANLI ELECTRICAL MACHINERY (NINGBO) CO., LTD.
S501	TILON CO., LTD.
S415	TMAXSOFT
S508	TOMATO SYSTEM
C101	TRAIS CO., LTD.
E827	TRELLEBORG
B109	TVLOGIC
I608	UBIQUITOUS COMPUTING & SECURITY LAB
E781	UE SYSTEMS
I505	UMC
C313	UNIHITECH CO., LTD.
E729	UNION SEIMITSU CO., LTD.
E944	UNION TRIP INTERNATIONAL LTD.
B119	UTAS INC.
E857	VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG
E842	VARIKOREA CO., LTD.
E842	VARITRONIX
C301	VECTRIX
E804	VICOR CORPORATION
C216	VJ CENTER
S411	VR PHOTO CO., LTD.
E817	WATERUN TECHNOLOGY(H.K.) CO., LTD.
E849	WEBS SYSTEM KOREA CO., LTD.

S616	WEGOES CO., LTD.
S413	WEMB CO., LTD.
E814	WENZHOU TRUST MOULD FACTORY
E856	WHITE HOUSE
E701	WIDE KEY INTERNATIONAL CO., LTD.
I619	WIKI K-POP
M405	WINDAMP CO., LTD.
D201	WINDREX
B120	WINMEDITECH
S505	WISENUT INC.
E867	WOOLFA CO., LTD.
S610	WOOSIMSYSTEMS
E946	WOOWON TECHNOLOGY CO., LTD.
E872	WURTH ELECTRONICS CO., LTD.
E942	WUXI CITY BASHI TOWN DONG FANG BRIDGE
E936	WUXI ROUM SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
I505	XFAB
E821	XINGDE MAGNET
M602	XIVELY
S616	XMOS
C217	XYZ360
E836	YAHAO MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.
E823	YANGZHOU POSITIONING TECH. CO., LTD
E901	YEN SUN TECHNOLOGY CORP.
E940	YIXING SHENXING TECHNOLOGY CO., LTD.
E905	YOKETAN CORPORATION
I521	YONSEI TECHNOLOGY HOLDINGS
E811	YUEHUA HOLDING GROUP CO., LTD.
E729	YUEI PRECISION CO., LTD.
E945	YUEQING LANZ ELECTRONICS CO., LTD.
M431	YUMIN SENSOR TECHNOLOGY
I601	YY TECH
C501	ZALMAN
E825	ZHEJIANG HIYE ELECTRONICS CO., LTD.
E935	ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD.
E931	ZHEJIANG KEDA MAGNETOELECTRICITY CO., LTD.
E818	ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO., LTD.
E781	ZIMMER

Free Shuttle Bus | 무료셔틀버스안내

Free Shuttle Bus

▶ To KINTEX

Location		Schedule											
Hapjeong Station	Exit #2	09:00	09:20	09:40	10:00	10:20	10:40	11:00	11:20	11:40	12:00	12:20	
		12:40	13:00	13:20	13:40	14:00	14:20	14:40	15:00	15:20	15:40	-	
Seoul Station	Exit #14	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	
		14:30	15:00	15:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yongsan Station	Exit #1	09:15	09:45	10:15	10:45	11:15	11:45	12:15	12:45	13:15	13:45	14:15	
		14:45	15:15	15:45	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasam Digital Complex	Exit #1 of Gasam Digital Complex (50m ahead)	09:00	09:40	10:20	11:00	11:40	12:20	13:00	13:40	14:20	15:00	15:40	
Gangnam Station	Samsung Electronics Seocho Tower	09:30	13:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

▶ From KINTEX

Location		Schedule											
Hapjeong Station	Exit #2	11:00	11:20	11:40	12:00	12:20	12:40	13:00	13:20	13:40	14:00	14:20	
		14:40	15:00	15:20	15:40	16:00	16:20	16:40	17:00	17:20	17:40	-	
Seoul Station	Exit #14	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	
		16:30	17:00	17:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yongsan Station	Exit #1	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	
		16:30	17:00	17:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasam Digital Complex	Exit #1 of Gasam Digital Complex (50m ahead)	11:00	11:40	12:20	13:00	13:40	14:20	15:00	15:40	16:20	17:00	17:40	
Gangnam Station	Samsung Electronics Seocho Tower	12:00	17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Bus Stop : Exit of Hall 3



무료셔틀버스

▶ KINTEX행

승차위치		운행시간표											
합정역	2번출구앞	09:00	09:20	09:40	10:00	10:20	10:40	11:00	11:20	11:40	12:00	12:20	
		12:40	13:00	13:20	13:40	14:00	14:20	14:40	15:00	15:20	15:40	-	
서울역	4호선 14번출구 앞	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	
		14:30	15:00	15:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
용산역	1호선 1번출구	09:15	09:45	10:15	10:45	11:15	11:45	12:15	12:45	13:15	13:45	14:15	
		14:45	15:15	15:45	-	-	-	-	-	-	-	-	
가산디지털 단지역	1호선 1번출구 50m전방 오지환의 야시장 앞	09:00	09:40	10:20	11:00	11:40	12:20	13:00	13:40	14:20	15:00	15:40	
강남역	신분당선 6번출구쪽 삼성서초사옥 국기계양대	09:30	13:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

▶ KINTEX 출발

하차위치		운행시간표											
합정역	2번출구앞	11:00	11:20	11:40	12:00	12:20	12:40	13:00	13:20	13:40	14:00	14:20	
		14:40	15:00	15:20	15:40	16:00	16:20	16:40	17:00	17:20	17:40	-	
서울역	4호선 14번출구 앞	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	
		16:30	17:00	17:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
용산역	1호선 1번출구	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	
		16:30	17:00	17:30	-	-	-	-	-	-	-	-	
가산디지털 단지역	1호선 1번출구 50m전방 오지환의 야시장 앞	11:00	11:40	12:20	13:00	13:40	14:20	15:00	15:40	16:20	17:00	17:40	
강남역	신분당선 6번출구쪽 삼성서초사옥 국기계양대	12:00	17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 승차장소: 3호 출입구 앞 국기계양대 셔틀버스 승강장



[illegible]

MEMO

미래는 어떻게 바뀔지 모릅니다

하지만 사람이

상상했던 것을 표현하고

꿈꾸었던 것을 보게 하는 일.

누군가는 그 일을 앞서 해낼 것입니다

당신이 꿈꾸었던 세상,

누구보다 앞서 보세요

누구보다 앞서 누리세요

LG디스플레이가 이루어 드립니다

꿈꾸리라,
그 꿈을 보리라!

You Dream,
We Display.